

ワークステーション 総合カタログ

ThinkStation Pシリーズ
ThinkPad Pシリーズ

Lenovo



 **nVIDIA**
RTX

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化

 **Windows 11**

レノボ ワークステーション

プロフェッショナルグレード・ワークステーション

限界を突破するために、これまでの常識を超えたものを作り上げる、これが新しいThinkStation/ThinkPad Pシリーズを設計した理由です。優れた信頼性と比類のないパフォーマンス、あらゆる業務に理想的なシステムにカスタマイズできる柔軟性をPシリーズは提供します。

最適なパフォーマンスが選べる 充実のラインアップ

レノボ・ワークステーションは、ビジネスに必要なパフォーマンスを自在に選べる豊富なラインアップ構成をご用意しています。クリエイターやエンジニアなど、ユーザーの業務とニーズに応じて、最適なパフォーマンスと機能拡張性をお選びいただけます。

シングルプロセッサ

2D & エントリー3D



パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

金融フロント/バックオフィス

THE BEST DESIGNED WORKSTATION EVER

P = Power, Performance, Professional

Lenovo

AI専用モデル



ThinkStation
PGX

デュアルプロセッサ

GPUコンピューティング

ハイエンド3D



ThinkStation
P5



ThinkStation
P620



ThinkStation
P7



ThinkStation
P8



ThinkStation
PX

3Dデジタルコンテンツ制作

BIM/CIM、医療画像処理

科学技術計算、4K動画編集、AI

金融トレーディング/リスク分析

VR/MR

 NVIDIA
RTX

圧倒的なパフォーマンスを実現した フラッグシップワークステーション ThinkStation PX

CPUには第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載、GPUにはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを4枚まで搭載でき、最高峰のパフォーマンスと信頼性を備え、レンダリング、デジタルイメージングから複雑な解析・シミュレーション、メタバース/デジタルツインの構築まで、プロフェッショナルユーザーの高い期待に応えるデスクトップワークステーションです。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。

赤い目印のレッドタッチ

ポイントを引き出すだけで各コンポーネントを取り出せます。



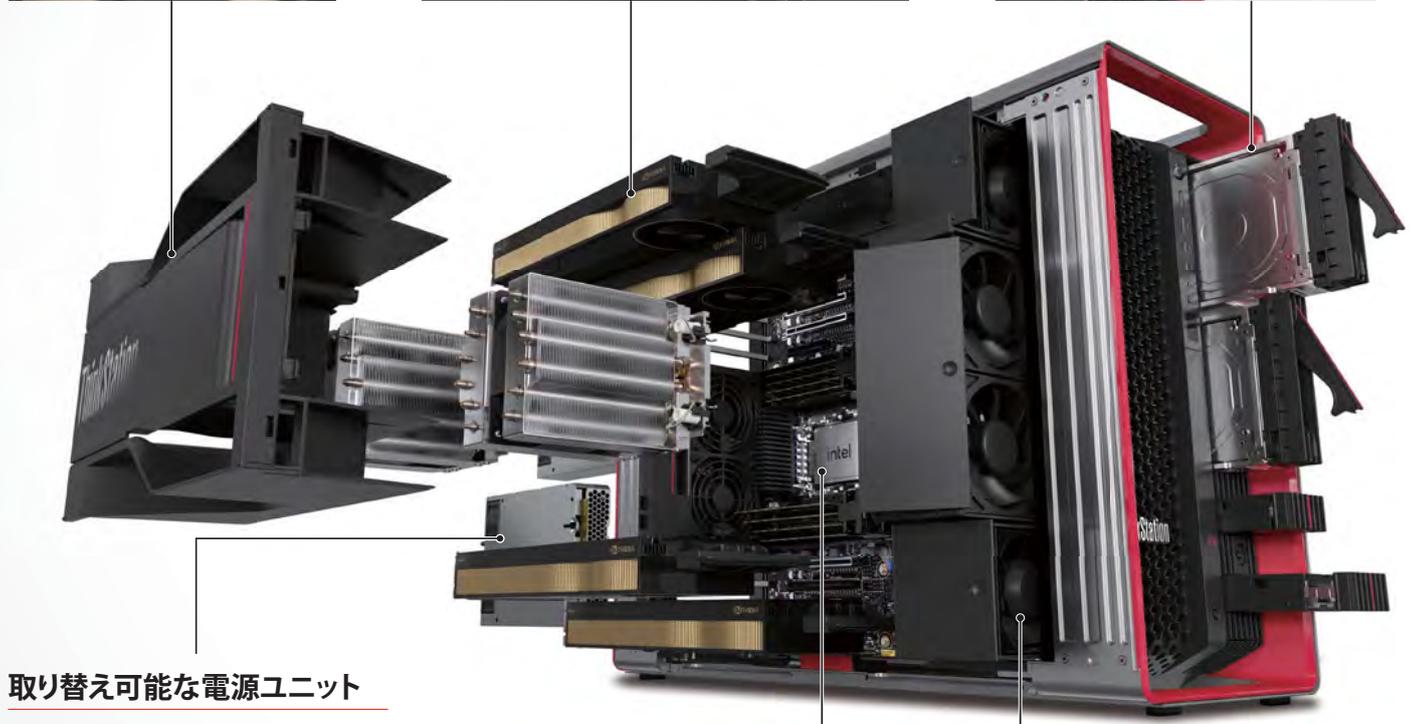
グラフィックスサポート

最新の高性能グラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを4枚まで実装可能



アクセシビリティ形状と機能

筐体は正面から直接M.2 SSD、3.5インチHDDを装着できます。



取り替え可能な電源ユニット

1850Wの電源ユニットを2つ搭載可能、冗長電源に対応



プロセッサプラットフォーム

デュアルソケットに対応し、最大60コア/120スレッドの第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能



ThinkStation PX

4基のモジュールファン

差し込むだけのモジュールファン、トラブル発生時も迅速にファンを取り替えることが可能です。

優れた信頼性 Superior Reliability

レノボは、アストンマーティン社とのパートナーシップにより、新型デスクトップワークステーションの筐体を共同設計しました。大型の換気口に、レノボの特許取得済み冷却システムTri-Channelを組み合わせ、効率的なエアフローを実現しています。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。

Tri-Channelクーリング

前面から流入した3つのエアの流がコンポーネントを極めて効率的に冷やします。大風量のファン4基を主体にし各所にエアの流れを誘導します。冷えるだけでなく、ワークステーションに求められる静音性をも同時に達成するため、徹底的なアイデアと設計を施しています。

ThinkStation PX

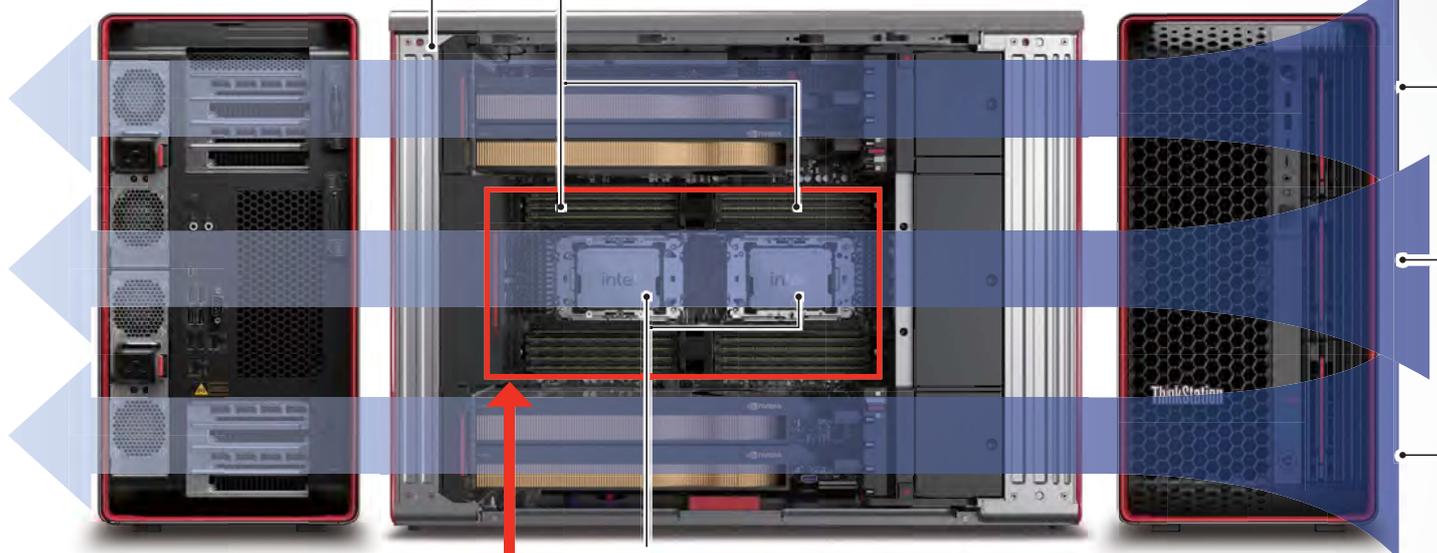
全面メッシュで効率的に外部に熱を放出

電源ユニット

メモリ

4つの大風量ファン

3つの気流



エアバッフルによりプロセッサとメモリに効果的に冷気を誘導

プロセッサ

ハニカムメッシュで抵抗なく外気が流入



CPUの冷却管理するヒートシンク設計



ダイレクトクーリング・エアバッフル

エアバッフルは、エアの流れをシステムの心臓部である2基のプロセッサ、メモリ部分に確実に送り届け、また後方に一気に流し去ります。驚くことにこのエアバッフルには電動ファンを設けていません。そのためエアバッフルの取り外しもワンタッチで可能、メモリ増設も簡単に行えます。またファンを設けないことで静音性のほか電気的なトラブルもありません。

比類のないパフォーマンス Unparalleled Performance

業務の生産性を高めるには計算能力とグラフィックパフォーマンスを最大化することから始まります。クリティカルなアプリケーションを限界まで走らせる、高度なレンダリングや膨大なデータセットを用いた解析・シミュレーションまで、ThinkStation Pシリーズの性能は新次元に達しています。

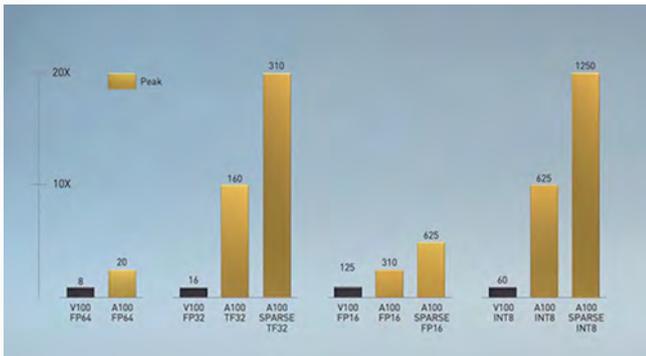
最新テクノロジー

NVIDIA® AMPEREアーキテクチャー

Ampereアーキテクチャー採用モデルをラインアップ。描画や演算処理を行うSHADER/COMPUTE用のコアに加え、レイトレーシング専用プロセッサの第2世代RTコア、ディープラーニングの学習と推論に最適化した第3世代Tensorコアの3つのコアを実装しています。

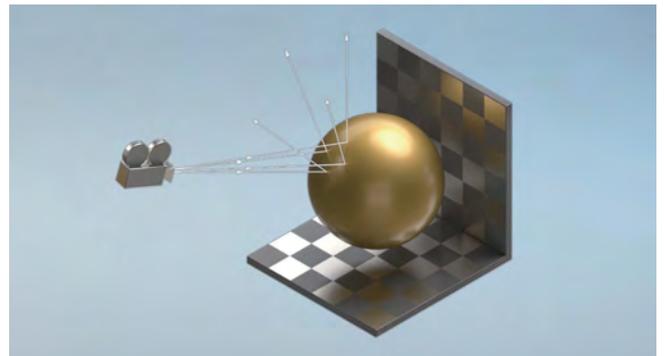
第3世代Tensorコア

NVIDIA® Volta™ アーキテクチャーで最初に導入されたNVIDIA® Tensorコア テクノロジは、AIに劇的な高速化をもたらしました。トレーニング時間を数週間から数時間に短縮し、推論を大幅に加速します。NVIDIA® Ampereアーキテクチャーはこのイノベーションを基盤としており、新しい精度であるTensor Float 32 (TF32)と64ビット浮動小数点 (FP64) を導入することで、AIの導入を加速して簡素化し、TensorコアのパワーをHPCにもたらしめます。



第2世代RTコア

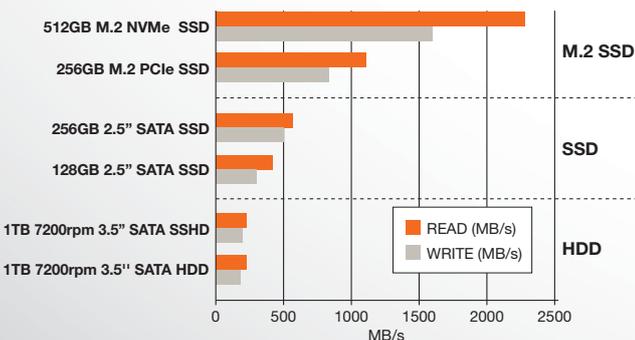
NVIDIA® A40のNVIDIA® Ampereアーキテクチャーの第2世代RTコアは、映画コンテンツのフォトリアルなレンダリング、建築デザインの評価、製品デザインのバーチャル試作品などのワークロードを大幅にスピードアップします。RTコアはまた、レイトレーシングされたモーションブラーのレンダリングをスピードアップし、短時間で結果が得られ、ビジュアルの精度が上がります。さらに、レイトレーシングをシェーディング機能またはノイズ除去機能と共に同時に実行できます。



ストレージボトルネックを解消、M.2 PCIe NVMe SSD

新規格のM.2 PCIe NVMe SSDに対応、PCI Expressをデータ転送バスに使いSSDの性能を最大限に生かす高速化が可能で、OSをインストールしてシステムブートにも利用できます。システムの起動を劇的に速めるほか、大型CADプロジェクトや4K動画編集、データ解析などで発生するデータ読み書きでのボトルネックを解消できます。

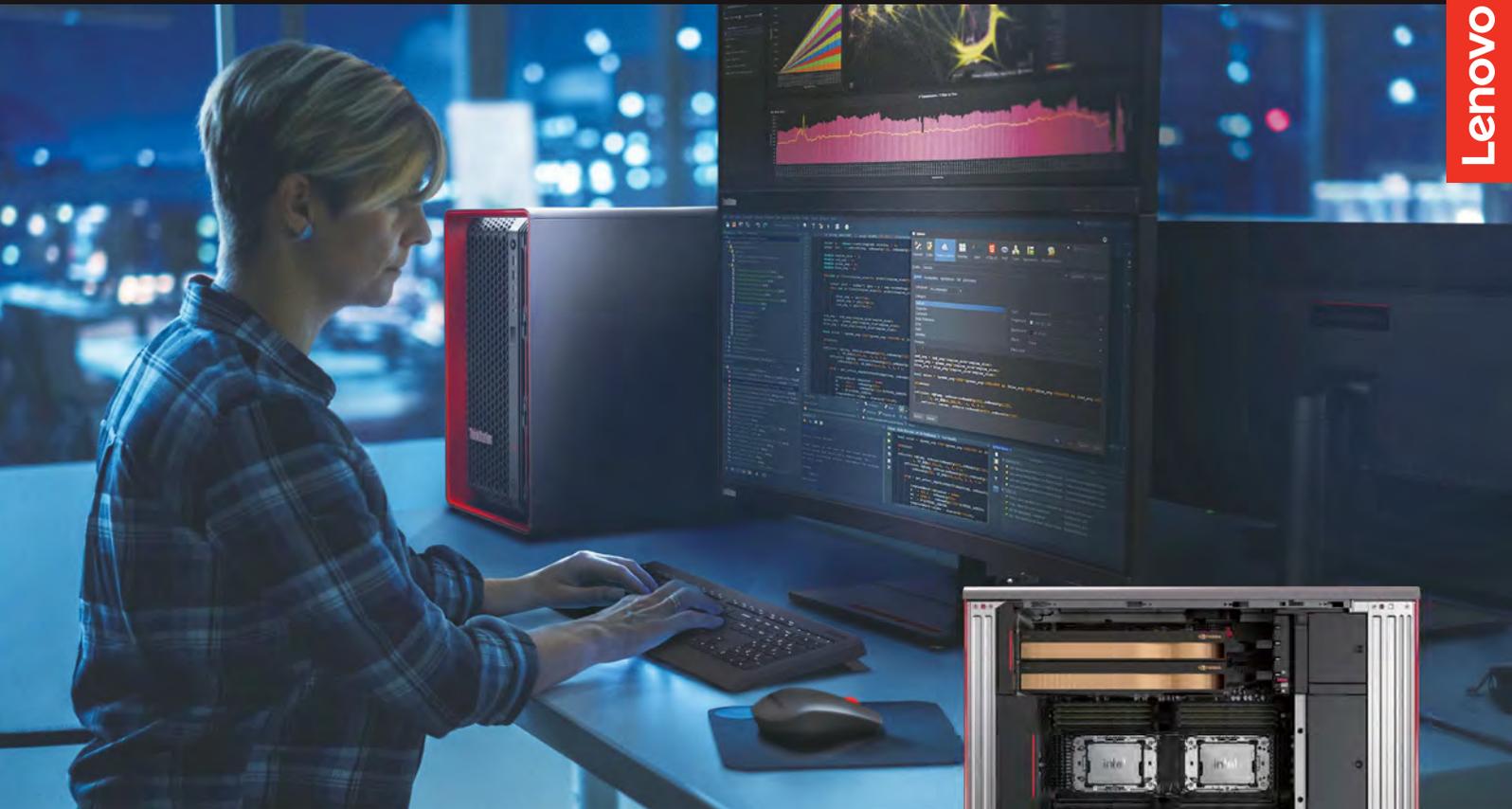
ストレージデバイス・パフォーマンス比較



Storage Device Sequential Read/Write Performance (Based on ATTO Benchmark, 8192KB Transfer size) Lenovo

インテルVROC

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサおよびインテル® Xeon® プロセッサ W ファミリー搭載機は新しいインテルVROC (仮想RAID)をサポート。マザーボード上の専用コネクタにオプションのVROCキーを取り付けることで、論理帯域32GbpsのPCIe NVMeインターフェースのRAIDをローコストに実現。しかも、RAIDボリュームからOSを起動させることが可能。ユーザーの貴重なデータ資産を、より快適に、よりセキュアに取り扱うことが可能になります。



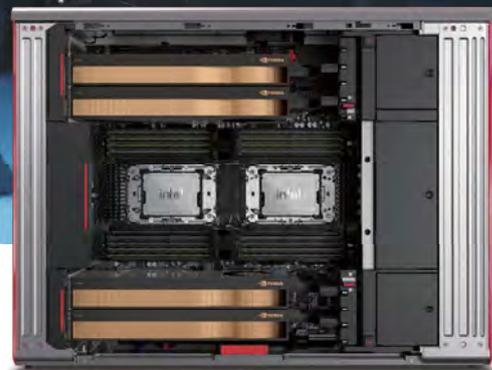
圧倒的なパフォーマンスを実現した フラッグシップワークステーション

ThinkStation PXは、アストンマーティン社と共同設計したアイコン的な筐体を採用。アストンマーティン・エアロダイナミクス・デザインによる効率的なエアフローにより、CPU、GPUの性能を引き出し、圧倒的な処理能力を発揮するフラッグシップモデルです。

デュアルソケットに対応し、最大60コア/120スレッドの第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能。解析やレンダリング、AI関連のマシンラーニングなどの業務にも有効です。また、最新のハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを4枚まで実装できます。さらに、DDR5 5600MHzメモリを最大2TBまで内蔵でき、高精細4K映像の編集もスムーズに行えます。工具を使わずに本体正面からM.2 SSD、3.5インチHDDを装着できるフロントアクセスストレージを採用。電源の二重化（オプション）などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。その他、最新の技術革新に基づいた包括的なセキュリティ機能ThinkShieldやBIOSの自己修復プログラムなど、高度なセキュリティ機能により、安心して利用できます。

ThinkStation PX 主な特長

- 最高の処理性能と拡張性を備えた次世代フルスペックモデル
- ストレージは正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを4枚まで実装可能
- アストンマーティン・エアロダイナミクス・デザインによる効率的な排熱



高度解析・シミュレーション	VFX/アニメーション	4K・8K映像編集/レンダリング	高精細VR/デジタルツイン	AI/データサイエンス
---------------	-------------	------------------	---------------	-------------

初期導入済OS	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)
プロセッサ	最大2x 第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ
メモリ	最大2TB (DDR5 5600MHz/DDR5 4800MHz)
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB
オプティカル	非対応
最大グラフィックス	4x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
機能、デザイン	モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、ダイレクトクーリング・エアバッフル、フロントパネルディスプレイ (4ケタデジタル表示)、フロントアクセス・ストレージ、冗長電源
外形寸法/質量	幅220×奥行575×高さ440.4mm / 約35.6kg (最大構成)
電源容量	1850W 92%効率 (デュアルで搭載可能)



ThinkStation P8 ウルトラハイエンドAMD

Lenovo



シングルソケットながら、デュアルソケットに匹敵する パワフルな高性能ワークステーション

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WXシリーズ プロセッサ搭載。シングルソケットで最大96コア/192スレッドのパワフルな処理能力により、レンダリングやシミュレーション、AI/深層学習などの高負荷作業も快適に行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを最大3枚まで搭載可能。最大1400Wの電源容量により、安定性の高いGPUサポートを実現します。

8基のメモリスロットにDDR5 4800MHz RDIMMメモリを最大1TBまで拡張でき、大容量データ、大規模アセンブリも高速で取り込むことができます。

ThinkStation P8 主な特長

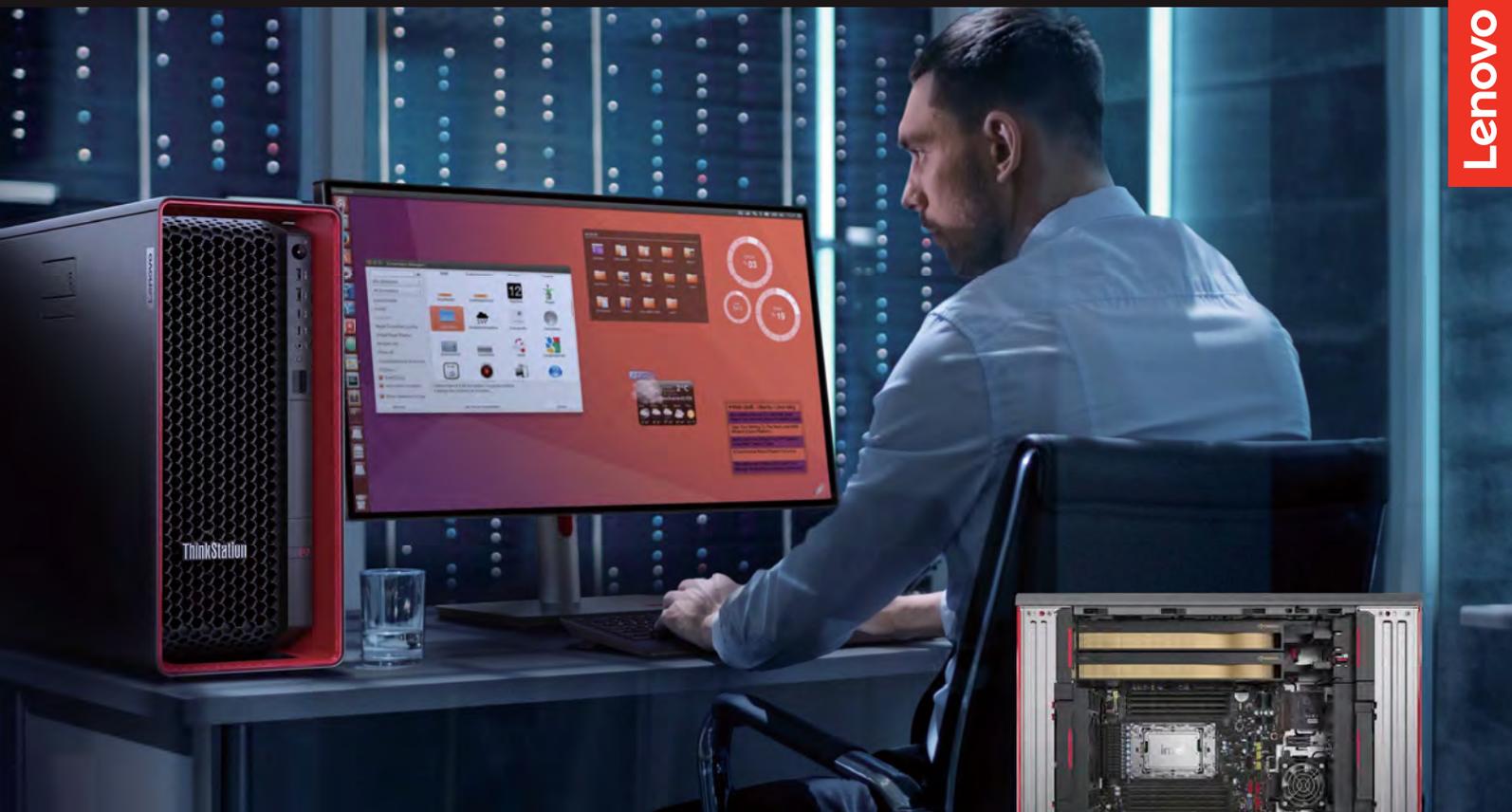
- 最大96コア/192スレッド対応の
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WXシリーズ
プロセッサ搭載
- 最新のハイエンドグラフィックス
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを3枚まで搭載可能
- 冷却性に加えて静音性をも達成する特許Tri-Channelクーリング



3D CAD/ CAE	CIM/BIM	3Dデジタル コンテンツ 制作	VR	ゲーム開発
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)			
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WXシリーズ プロセッサ			
メモリ	最大1TB (8スロット) DDR5-4800 ECC RDIMM			
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 2.5" U.3 SSD: 最大15.3TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB			
オプティカル	非表示			
最大グラフィックス	3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q			
機能、デザイン	モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、 ダイレクトクーリング・エア・バッフル、 フロントパネルディスプレイ (4ヶ所デジタル表示)、 フロントアクセス・ストレージ、冗長電源			
外形寸法/質量	幅175×奥行508×高さ440.4mm / 約22.7kg (最大構成)			
電源容量	1000W、1400W 92%効率 80 PLUS Platinum電源ユニット (ツールレス交換可能)			

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化





パワフルなCPUとGPUを備えた ハイエンドワークステーション

アストンマーティン社と共同設計したアイコンックな筐体に、最大60コア/120スレッドのインテル® Xeon® W-3500プロセッサを搭載可能。さらに最新のハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを最大3枚まで実装できます。DDR5 4800MHzメモリを最大1TBまで内蔵でき、大容量データに対する作業もストレスなく行えます。リアルタイムレンダリングやCAE、機械学習などの負荷のかかる業務に最適なパフォーマンスを発揮。デスクトップとしてもデータセンターとしても対応できる柔軟性を備えています。

また、工具を使わずに正面から直接M.2 SSDを装着できるフロントアクセスストレージ、4Uラックマウント対応デザインにより、カスタマイズやアップグレードも容易です。

1400Wの大容量電源ユニットを選択でき、要求の厳しいワークロード要件に適合します。その他、ThinkShieldやBIOSの自己修復プログラムなど、高度なセキュリティ機能で、ハードウェアとデータを保護。電源の二重化(オプション)などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。

ThinkStation P7 主な特長

- アストンマーティン社と共同設計した約39Lサイズの筐体
- ストレージは正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 最大60コア/120スレッドのインテル® Xeon® W-3500プロセッサを搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを3枚まで実装可能
- 冷却性に加えて静音性にも優れたTri-Channelクーリング



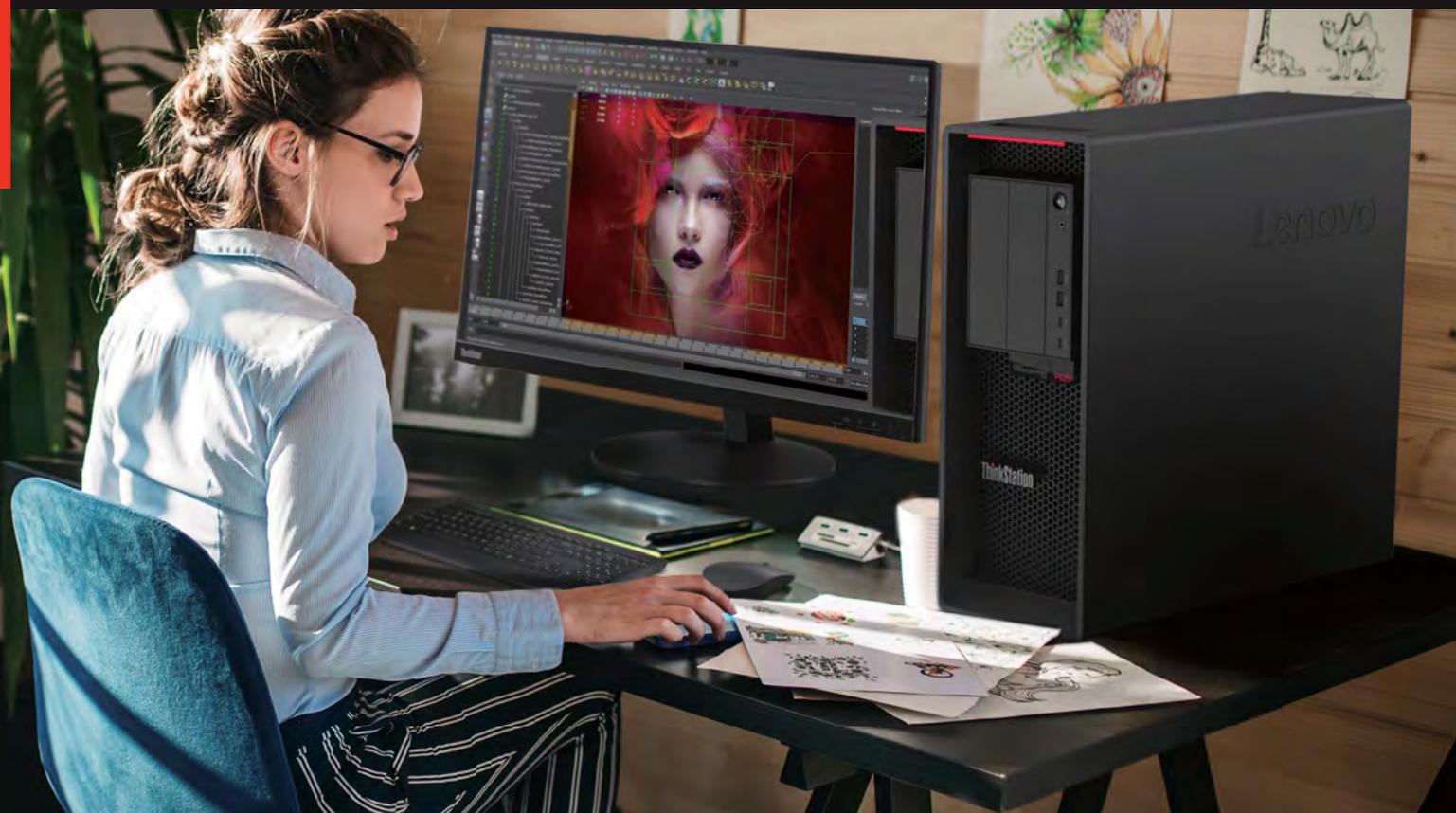
高度解析・シミュレーション	VFX/アニメーション	4K映像編集/レンダリング	VR/デジタルツイン	金融トレーディング
---------------	-------------	---------------	------------	-----------

初期導入済OS	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)
プロセッサ	インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサ
メモリ	最大1TB (DDR5 4800MHz)
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB
オプティカル	非対応
最大グラフィックス	3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
機能、デザイン	モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、フロントパネルディスプレイ (4ヶタデジタル表示)、フロントアクセス・ストレージ
外形寸法/質量	幅175×奥行508×高さ440.4mm / 約24.5kg (最大構成)
電源容量	1000W、1400W 92%効率



ThinkStation P620 ハイエンドAMD

Lenovo



パワフルなプロセッサと強力なグラフィックスを備えた メインストリームモデル

コンパクトな筐体ながらAMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサの最大64コア/128スレッドCPU、最新のハイエンドグラフィックス NVIDIA® RTX™ 5000 Ada世代GPUを搭載可能。高度なレンダリングや、シミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。複数の分野で卓越したパフォーマンスを提供します。

メモリスロットを8基備え、DDR4 3200MHz RDIMMメモリを最大1TBまで搭載可能です。大容量データもストレスなく扱え、本格的な解析/シミュレーションもカバーします。

万が一、OSが起動しない状態でもスマートフォンでシステム診断が可能な独自機能Lenovo PC Diagnosticsを搭載しています。

ThinkStation P620 主な特長

- 最大64コア/128スレッド対応の
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサ搭載
- 最新のハイエンドグラフィックス
NVIDIA® RTX™ 5000 Ada世代も選択可能
- OSが起動しない状態でもスマートフォンでシステム診断が可能な
Lenovo PC Diagnostics
- 冷却性に加えて静音性をも達成する特許Tri-Channelクーリング
- モジュラーデザインとツールレス設計で保守ダウンタイムも最小化

3D CAD/ CAE	CIM/BIM	3Dデジタル コンテンツ 制作	VR	ゲーム開発
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)			
プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PROプロセッサ			
メモリ	最大1TB (8スロット) DDR4-3200 ECC RDIMM			
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD: 最大2TB / 3.5" SATA HDD: 最大4TB			
オプティカル	Ultra Slim Blu-ray / Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ / Ultra Slim DVD-ROM			
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ 5000 Ada世代			
機能、デザイン	モジュラーデザイン、メモリ直冷エアバッフル、FLEXベイ / FLEXモジュール、FLEXトレイ/ブラインドコネクタ (オプション)、 15-in-1メディアカードリーダー、Lenovo PC Diagnostics			
外形寸法/質量	幅165×奥行460×高さ440mm / 約24kg (最大構成)			
電源容量	1000W 92%効率 80 PLUS Platinum電源ユニット (ツールレス交換可能)			

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化



ThinkStation P5 メインストリーム

Lenovo



処理能力とグラフィック性能に優れた メインストリームワークステーション

アストンマーティン社との共同設計によるアイコンックなシャーシを採用した33Lサイズのワークステーション。最大26コア/52スレッドのインテル® Xeon® W-2500プロセッサを搭載でき、VFXや3Dレンダリング、解析なども快適に行えます。さらにハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを最大2枚まで実装可能。DDR5 4800MHzメモリを最大512GBまで内蔵でき、映像編集やGPUレンダリングにも最適です。冷却性能に優れたTri-Channelクーリングを備え、CPU、GPUの性能を引き出します。

また、データ転送速度に優れた第5世代PCIeスロットを用意。正面から直接M.2 SSDを装着できるフロントアクセスストレージにより、ストレージの拡張が容易に行えます。

その他、ISV認証を取得し、主要なアプリケーションの利用も安心です。括的なセキュリティ機能により、高度なセキュリティを実現します。1000Wの大容量ユニットに対応。電源の二重化（オプション）などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。

ThinkStation P5 主な特長

- アストンマーティン社と共同設計した約33Lサイズの筐体
- ストレージは正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 最大26コア/52スレッドのインテル® Xeon® W-2500プロセッサ搭載可能
- 最大2枚のNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを実装可能
- 冷却性に加えて静音性にも優れたTri-Channelクーリング



3D CAD/ CAE	CIM/BIM	3Dデジタル コンテンツ 制作	VR/ デジタル ツイン	ゲーム開発
初期導入済OS				
Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)				
プロセッサ				
インテル® Xeon® W-2500/W-2400プロセッサ				
メモリ				
最大512GB (DDR5 4800MHz)				
ストレージ単体容量				
M.2 PCIe NVMe SSD:最大4TB/3.5" SATA HDD:最大12TB				
オプティカル				
非対応				
最大グラフィックス				
2x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q				
機能、デザイン				
モジュラーデザイン、ツールレス筐体、 フロントパネルディスプレイ(4ヶ所デジタル表示)、 フロントアクセス・ストレージ				
外形寸法/質量				
幅165×奥行453.9×高さ446mm、約19kg(最大構成)				
電源容量				
750W、1000W 92%効率				

 **nvidia**
RTX

ThinkStation P3 Tower Gen 2 タワー

Lenovo



パワフルでコストパフォーマンスに優れた ミニタワー型エントリーワークステーション

ThinkStation P3 Tower Gen 2は、約27Lサイズの筐体に最大24コア/24スレッドのインテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載可能。AI-Readyに対応し、レンダリングや解析作業、CADモデリングなどスムーズに行えます。重量級のワークロードも快適に処理できる高性能グラフィックス NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを選択可能です。電源ユニットには、500W、750Wの他、余裕のある1100Wも選べ、GPUのパフォーマンスを引き出すことができます。また、DDR5 5600MHzメモリはECC/Non-ECCをラインアップし、最大256GBまで拡張できます。高度なセキュリティ機能を備え、オンボードM.2 PCIe NVMe SSDが最大3枚まで搭載でき、高速データアクセスが可能です。

ISV各社による厳密な認証テストをクリアし、安心して主要なアプリケーションを利用できます。多用途で、柔軟性とパフォーマンスを求めるデザイナーやエンジニア、学生にも最適なエントリーワークステーションです。

ThinkStation P3 Tower Gen 2 主な特長

- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 最大1100Wの電源ユニットを選択可能
- コンパクトかつ拡張性も備えた筐体

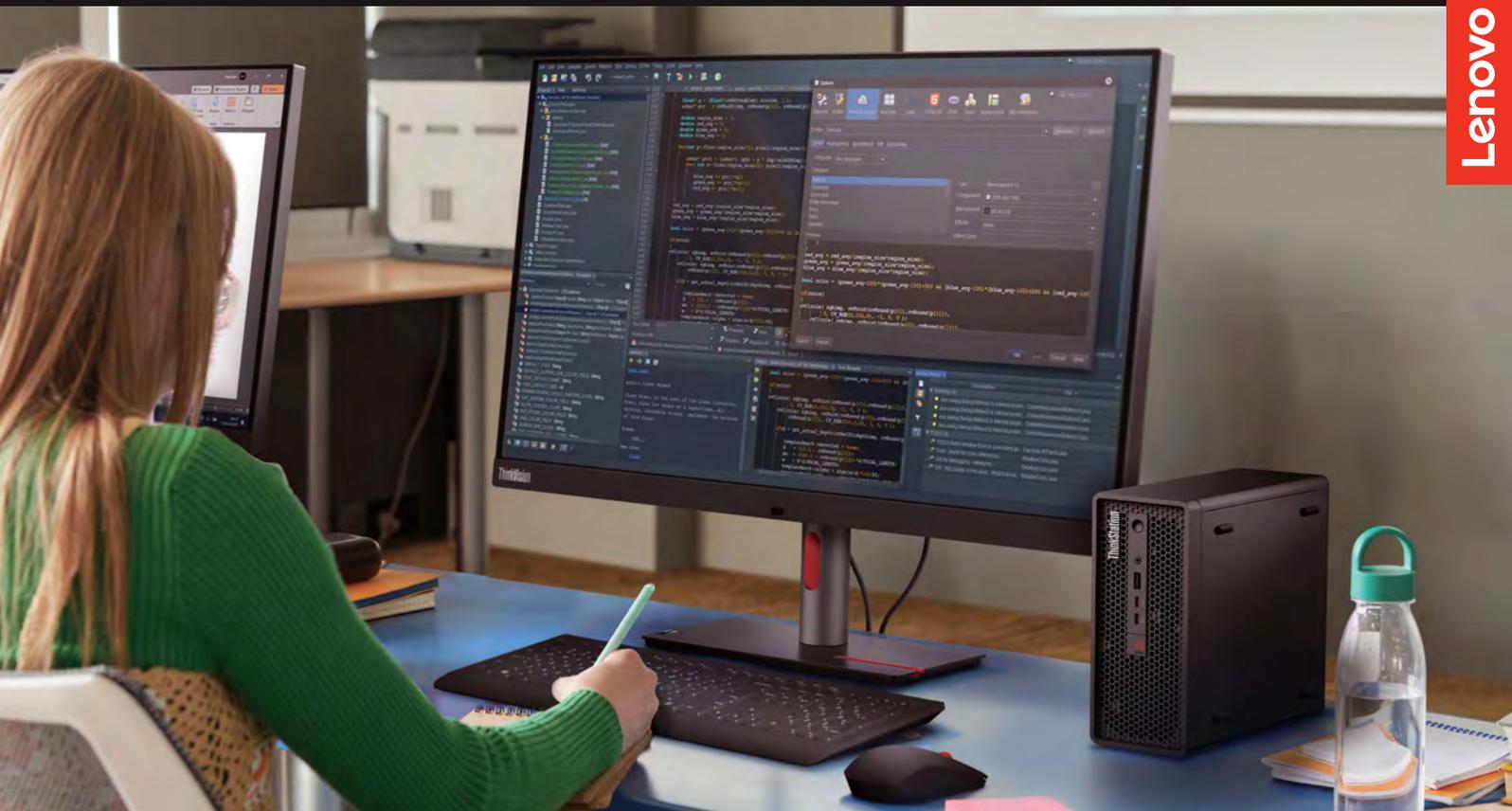
3D CAD/ CAE	BIM/CIM	映像製作	デジタル コンテンツ 制作	VR
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)		
プロセッサ		インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)		
メモリ		最大256GB (4x 64GB) DDR5-6400 CUDIMM non-ECC DDR5-5600 UDIMM ECC / non-ECC		
ストレージ単体容量		M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 2.5" SATA SSD: 最大7.68TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB		
オプティカル		対応		
最大グラフィックス		NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q		
機能、デザイン		ツールレス筐体、SDカードスロット (オプション)		
外形寸法 / 質量		幅180 × 奥行370 × 高さ415mm / 約14.38kg (最大構成)		
電源容量		500W、750W、1100W 92%効率		

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化



ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 コンパクト

Lenovo



ハイエンドなCPUとGPUを搭載した 3.9Lサイズのコンパクトワークステーション

ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2は、3.9Lの小型筐体に最大24コア/24スレッドのインテル® Core™ Ultra プロセッサ、NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代を搭載可能。ハイエンドCPUとGPUにより、CADやデジタルコンテンツの制作、解析、レンダリングなど、幅広い業務で優れたパフォーマンスを発揮します。DDR5 6400MHzメモリは最大128GBまで内蔵でき、ECC/Non-ECCをラインアップ。オンボードM.2 PCIe NVMe SSDが最大3枚まで搭載可能です。ACアダプターを330Wまで増強でき、豊富なポート類を搭載。小型筐体ながら、タワー機並みの高い拡張性を備え、さまざまなワークフローのニーズに対応した柔軟な構成の選択できます。また、OSが起動していない状態でも、ヘルスチェック、再起動、BIOS設定など、高度なリモート監視とシステム管理が可能。その他、ISV認証を取得し、安心して主要なアプリケーションを利用できます。

ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 主な特長

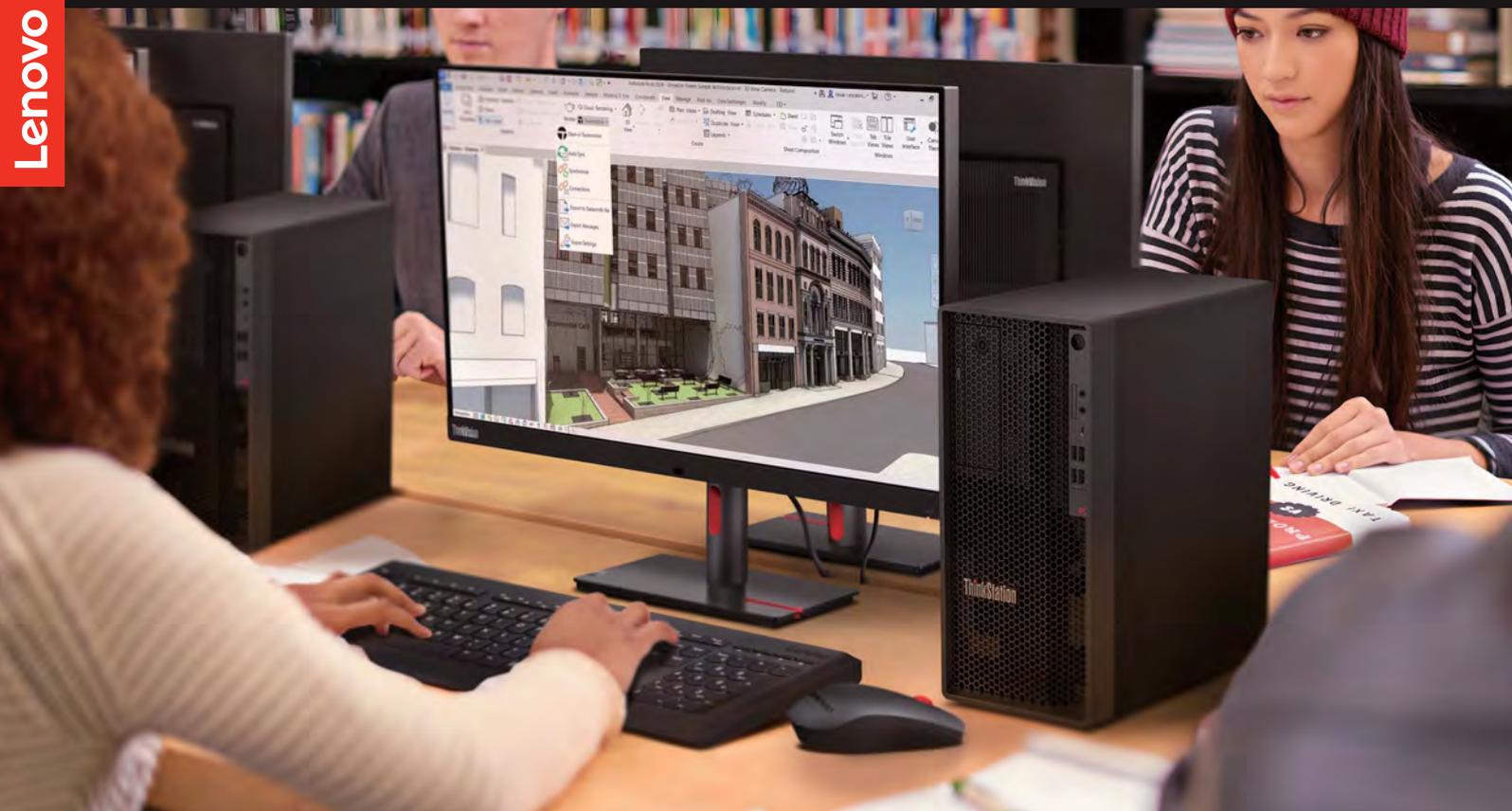
- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代を選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 幅約87mmの小型設計。スペースの限られた場所にも無理なく設置
- 拡張性を損なわずに、コンパクト化を実現

3D CAD	BIM/CIM	映像製作	CAE	金融 フロント/ バック オフィス
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)			
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)			
メモリ	最大128GB(2スロット) DDR5-6400 CSODIMM / DDR5-5600 SODIMM ECC / non-ECC			
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD:最大4TB			
オプティカル	非対応			
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代			
機能、デザイン	ツールレス筐体			
外形寸法/質量	幅87×奥行223×高さ202mm/約3.6kg(最大構成)			
電源容量	170W、230W、330W 90%効率			

 NVIDIA
RTX

ThinkStation P2 Tower Gen 2 ミニタワー

Lenovo



手頃な価格帯と高いパフォーマンスを両立したコンパクトなエントリーワークステーション

約17Lサイズのコンパクトなタワー型筐体に、最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載可能。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro®にも対応しています。グラフィックスはNVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代まで選択可能です。また、DDR5 5600MHzメモリはECC/Non-ECCをラインアップし、最大128GBまで拡張できます。

9つのUSBポートに加え、2つのDisplayPort、HDMI、オプションポートを備え、高い拡張性を発揮。用途に合わせて柔軟にカスタマイズが行えます。

自己回復ファームウェア2.0、dTPM 2.0、BIOS設定から筐体カバーをロックして物理的にPCを保護する筐体内部ロック、筐体が開封された際に警告を発するタンパーディテクションなど、強固なセキュリティ機能を搭載。店舗や公共スペースでも安全に利用できます。多彩なシーンで使えるコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。

ThinkStation P2 Tower Gen 2 主な特長

- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代まで選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 最大750Wの電源ユニットを選択可能
- コンパクトかつ拡張性も備えた筐体

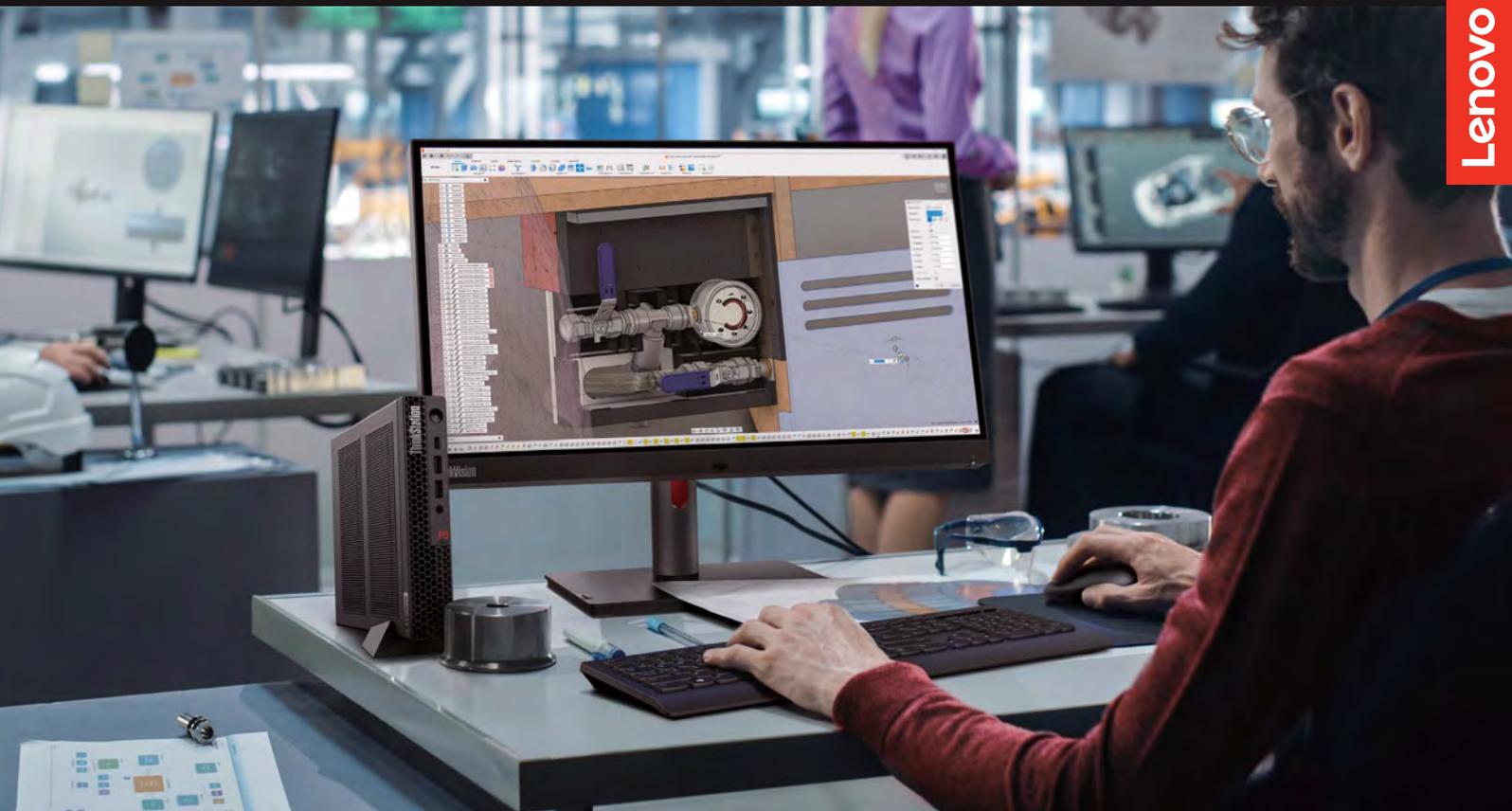
3D CAD/ CAE	BIM/CIM	映像製作	デジタル コンテンツ 制作
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)		
メモリ	最大128GB(4スロット) DDR5-5600 UDIMM ECC/non-ECC		
ストレージ単体容量	M.2 PCIe NVMe SSD:最大4TB/3.5" SATA HDD:最大6TB		
オプティカル	対応		
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代		
機能、デザイン	ツールレス筐体、SDカードスロット(オプション)		
外形寸法/質量	幅170×奥行315.35×高さ376mm/約9.67kg(最大構成)		
電源容量	500W、750W 92%効率		

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化



ThinkStation P3 Tiny Gen 2 ウルトラコンパクト

Lenovo



超小型ボディにパワフルな性能を凝縮した 手のひらサイズのコンパクトワークステーション

ThinkStation P3 Tiny Gen 2は、わずか1Lサイズの小型ボディに、インテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載した世界最小クラスのワークステーションです。グラフィックスにNVIDIA® RTX™ A1000を選択可能。オプションポートを組み合わせることで、最大6画面出力まで対応しています。DDR5 6400MHzメモリ、M.2 PCIe NVMe SSDストレージを搭載可能、主要ISVソフトの動作認証を取得。ソフトウェアの高速化、安定稼働を実現します。また米国軍調達基準MIL規格をクリアした高い堅牢性により、過酷な作業環境でも使用可能です。オフィスはもちろん、監視・制御系端末、サイネージなど、幅広い用途で利用できます。

Tinyシリーズ専用ドッキングモニター

ThinkCentre Tiny-in-Oneシリーズと組み合わせれば、ThinkStation P3 Tiny Gen 2を背面に差し込むだけで、すぐにオールインワンワークステーションとして使用可能です。他メーカーのモニターの背面やテーブルの下に設置させるための豊富なマウントキットもオプションで用意。さらに、過酷な運用環境への耐性をテストする米軍調達基準「MIL-STD-810H」を取得しています。これまでスペースの都合でワークステーションの導入が難しかった業務や過酷な運用環境となりがちな組込用途にも最適。コンパクトながら、優れた機能・性能を凝縮し、使い勝手に優れたエントリーモデルです。



3D CAD	BIM/CIM	映像製作	メディカル	組込/制御
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)		
プロセッサ		インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)		
メモリ		最大128GB(2x 64GB) DDR5 5600MHz non-ECC SODIMM DDR5 6400MHz non-ECC CSODIMM		
ストレージ単体容量		M.2 PCIe NVMe SSD:最大2TB		
オプティカル		非対応		
最大グラフィックス		NVIDIA® RTX™ A1000		
機能、デザイン		ツールレス筐体		
外形寸法/質量		幅179×奥行182.9×高さ37mm/約1.4kg(最大構成)		
電源容量		170W、230W、330W 90%効率		

ThinkStation P3 Tiny Gen 2 主な特長

- 1Lサイズの筐体でワークステーションクラスの性能を実現
- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- 高性能グラフィックスNVIDIA® RTX™ A1000まで搭載可能
- モニター背面への設置や組み込み用途にも対応
- 優れた堅牢性と高度なセキュリティ

nvidia
RTX

ThinkStation Tinyをモニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny用のモニター装着オプションをご使用いただくことでThinkStation Tiny本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。ThinkStation Tinyを対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション①



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2
P/N:4XF0N03161

+

ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3
P/N:4XF1K72399

ソリューション①対応モニター

2025年8月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision製品名
63D8MAR3JP	ThinkVision T24v-30
63D6UAR3JP	ThinkVision T27hv-30
63D1RAR1JP	ThinkVision P32p-30
63D4GAR1JP	ThinkVision T34w-30
63B3GAR6JP	ThinkVision P24h-30
63A1GAR1JP	ThinkVision P27h-30
63B0MAR6JP	ThinkVision T22i-30
63B2MAR6JP	ThinkVision T23i-30
63CFMARXJP	ThinkVision T24i-30
63A4MAR1JP	ThinkVision T27i-30
63A9GAR1JP	ThinkVision T27p-30
63D3GAR1JP	ThinkVision T32h-30
63D2GAR1JP	ThinkVision T32p-30
63F4MAR1JP	ThinkVision P25i-30
63FFMAR1JP	ThinkVision T24d-30

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション②



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2
P/N:4XF0N03161

ソリューション②対応モニター

2025年8月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision製品名
62F7KAR4JP	ThinkVision E20-30
63FCKARBJP	ThinkVision S22i-30
63DEKAR3JP	ThinkVision S24i-30

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション③



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny マウンティングキット
P/N:4XF1R07369

ソリューション③対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ 40世代の全製品に対応

机周りのデッドスペースを活用

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
P/N:0B47097

ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。



ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2
P/N:4XH0N04098

ThinkCentre Tiny本体をマウントしたモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。





最大1000TOPSの処理性能を備えた コンパクトな高性能AIワークステーション

ThinkStation PGXは、優れたAI処理性能を備えたワークステーションです。150×150×50.5mm、質量約1.2kgの小型筐体に、NVIDIA Grace Blackwellアーキテクチャを搭載したGB10 Superchipを内蔵。FP4精度で最大1000 TOPSの圧倒的なAI処理性能を発揮。高負荷なAI推論やモデル学習にもスムーズに対応します。128GBの統合システムメモリにより、最大2000億パラメータの大規模モデルにも対応。処理効率と安定性を両立します。さらに、NVIDIA ConnectXによる2台接続で最大4050億パラメータまでスケール可能です。Ubuntu Linux ProベースのDGX OSをプリロードし、開封後すぐに本格的なAI開発環境を構築できます。優れた省電力性と設置場所を選ばない手のひらサイズコンパクトな設計により、AI開発者や研究者、データサイエンティストに最適。AIワークフローの新たなスタンダードを提供する一台です。

ThinkStation PGX 主な特長

- Grace+Blackwellアーキテクチャ搭載、最大1000TOPS (FP4) のAI処理性能
- 128GB統合システムメモリで約2000億パラメータの大規模モデルに対応
- NVIDIA ConnectX-7による高速200Gbps×2接続
- 軽量コンパクト、省電力設計
- AI開発環境を手軽に構築可能

3D CAD	BIM/CIM	映像製作	CAE	金融 フロント/ バック オフィス
初期導入済OS		NVIDIA® DGX™ OS (Ubuntu Linux Proベース)		
プロセッサー		20コア ARM (Cortex-X925×10+Cortex-A725×10)		
メモリ		128GB LPDDR5×統合システムメモリ (256bit、帯域幅273GB/s)		
ストレージ単体容量		1TB/4TB NVMe M.2 (自己暗号化ドライブ対応)		
オプティカル		非対応		
最大グラフィックス		Blackwell世代GPU搭載 (CUDA/Tensor/RTコア) 最大1000 AI TOPS (FP4精度)		
外形寸法/質量		幅150×奥行150×高さ50.5mm/約1.2kg		
電源容量		最大240Wの省電力コンパクト設計		



ビジネスのためのデザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

狭額縁デザイン

連続画面でも快適に



大画面

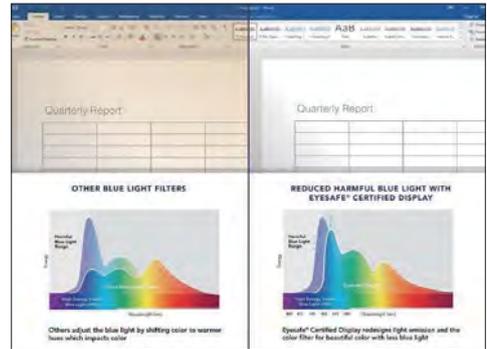
広い表示領域、
高精細な表示が可能

広い視野角

どの角度からでも
同じ色合いでみえる

ユーザーに優しい設計・機能

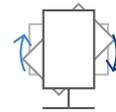
表示モードを切り替えなくても、ブルーライトを自動でカットする Natural Low BlueLight 技術を搭載 (eyesafe 認証)。画面も黄色くならず、自然な色味を維持しながら、手間なく目への負担を軽減します。また、人間工学に基づいたスタンド機能で、利用者の身長や座り方に合わせて、最適な位置に画面を調整できます。



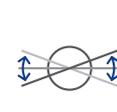
利用者の姿勢に合わせて柔軟に調整可能



前後傾斜
(チルト)



画面回転
(ピボット)



左右回転
(スイベル)



高さ調整
(リフト)

Lenovo ThinkVision

組み合わせに最適な一台

ThinkCentre Tiny
シリーズを搭載可能*1

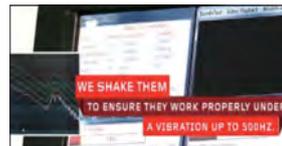


HDMIやUSB Type-C®*1
ケーブルで接続するだけ!

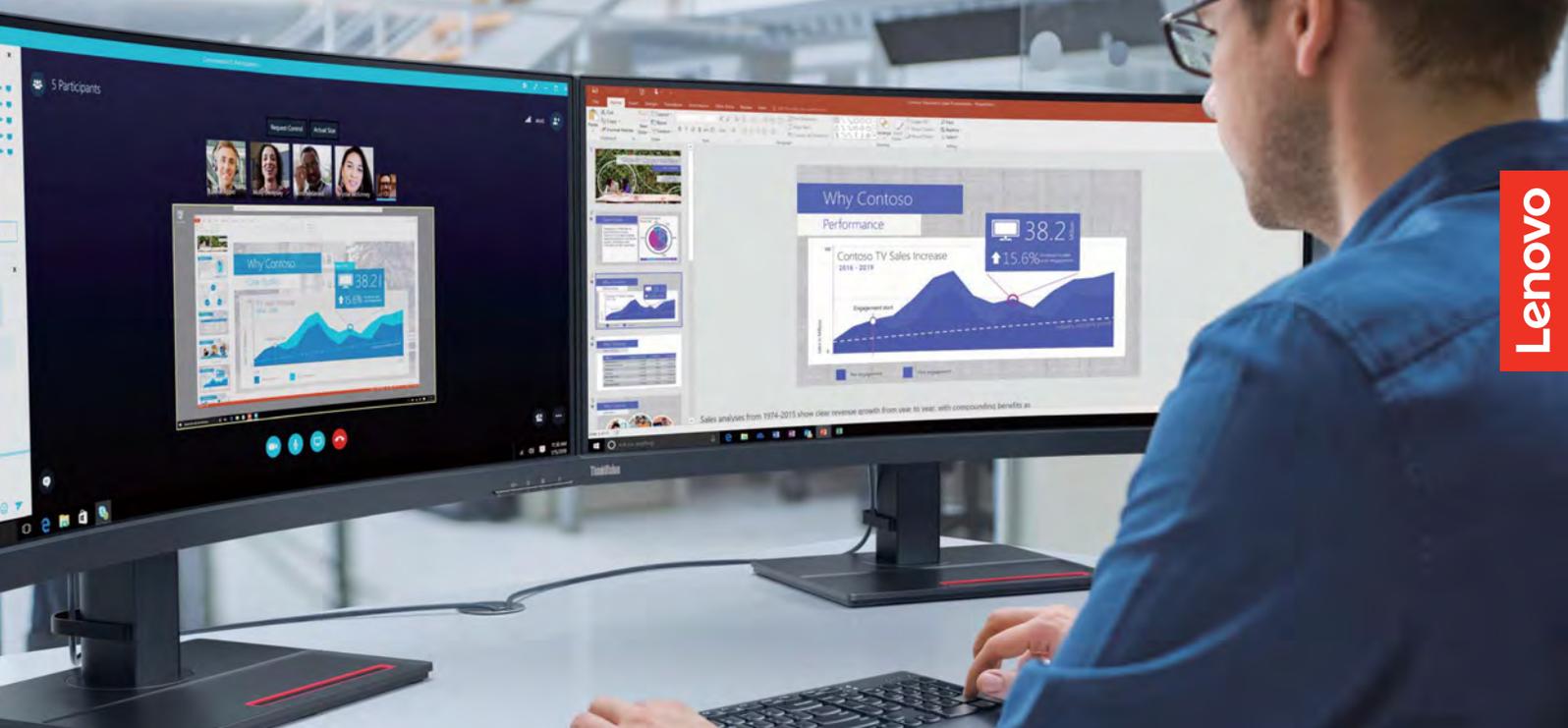


信頼できる製品品質

3拠点のR&Dセンターにおける
2000項目以上の品質検証試験



*1 機種によって異なります。



ドッキングステーション機能に加えて、
高画質・高解像度のパネルを搭載したプレミアムモデル

ThinkVision プロフェッショナル向けモニター

ThinkVision Pシリーズ

ワークステーションの高精細グラフィックス性能を生かすにはモニターの選択も重要です。

ThinkVisionパフォーマンスモデルは、先進テクノロジーによる高解像度、低消費電力を備えたプロフェッショナル向けモニターです。

環境マネジメント基準
EPEAT GOLDランクの認証取得

国際省電力基準
ENERGY STAR 適合



	ThinkVision P24QD-40	ThinkVision P27QD-40	ThinkVision P32UD-40	ThinkVision P40WD-40
製品番号 (MTM)	64B1GAR1JP	64B3GAR2JP	64A8XAR2JP	64B4XAR1JP
画面サイズ	23.8型ワイド	27.0型ワイド	31.5型ワイド	39.7型ウルトラワイド
種類	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶	In-Plane Switching WLED液晶
輝度・応答速度 (Normal Mode)	300cd/m ² ・6ms	350cd/m ² ・6ms	350cd/m ² ・6ms	400cd/m ² ・6ms
解像度	2560×1440	2560×1440	3840×2160	5120×2160
表示色 (最大)	1,677万色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	10.7億色以上
ブルーライト自動カット & 白色維持	○	○	○	○
映像入力端子	DisplayPort, HDMI, USB Type-C®	DisplayPort, HDMI, USB Type-C®	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt™ 4	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt™ 4

統一的なThinkデザイン

2025年以降のモデルでは、4辺狭額縁デザインを標準化し、スリムパネルの採用によって省スペース化を実現。マルチモニター環境でも快適に表示可能です。幅広いサイズと解像度のラインアップを揃えています。

信頼できる製品品質

ThinkVisionが目指す高品質かつ堅牢性の基準はThinkPadが20余年積み重ねてきた方向性を受け継ぎ、デスクトップPC向けに拡張・最適化されています。

ユーザーに優しい設計・機能

フリッカーフリー機能に対応し、自然な色味を維持したままブルーライトを自動でカットするEyesafe認証を取得。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面が調整可能です。

Think製品に最適な1台

USB ハブ/カメラ&マイク/スピーカーなどPC本体の機能を簡単に拡張可能。

ThinkPad Pシリーズは、主要ISVのハードウェア認証を取得した、定評あるThinkPadのワークステーション製品ラインです。ハイエンド機ではインテル® Core™ HX プロセッサと最新グラフィックスによる新次元のパワー、これまでタワー型が常識であったミッドレンジ、ハイエンド領域でもモバイルが活躍します。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。

組み合わせを選べるNVIDIA® GPUをラインアップ

搭載GPUは、NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代/4000 Ada 世代/3500 Ada 世代/2000 Ada 世代/A1000 Laptop GPU、NVIDIA® GeForce® RTX™ 4090 Laptop GPUから、用途に応じて選択できます。またドーターカード機構を採用することで機能拡張が可能に。映像やレンダリング、グラフィックワークなどの理想的な作業環境を構築できます。

X-Rite FCCIによる信頼のカラマネジement

十分な作業環境を提供するマルチタッチ対応16型4Kディスプレイを搭載可能。アスペクト比は16:10。UHD+ 400NIT OLEDの高精細画質は、豊かな表現力が魅力です。また、X-Rite FCCIを搭載しているため、カラマネジementの信頼性が高く、クリエイターやアーティストの感性を存分に追求できます。

テンキー

CADやBIMアプリケーションにおける座標や寸法の数値入力に便利なテンキーを備えたモデルをラインアップ。デスクトップ機の代替として業務効率を損なわないよう、ワークステーションとしての運用シーンを十分考慮した設計です。

ISVアプリケーション認証

ThinkPad PシリーズはThinkStationと同様に、オートデスク社、ダッソーシステムズ社をはじめ、主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリケーションでのISV認証を取得しています。

お客様のワークステーション導入時の機種選定を支援するほか、万一の障害時にも、Lenovoはもちろん、グラフィックスカード/ドライバを提供するNVIDIA社、OSベンダーなどが一致協力して問題の迅速な解決をサポートするため、安心です。

インテル® Core™ HX プロセッサ

インテル® CPU、最大24コア/32スレッドを搭載し、Pコア、Eコアの分業でCADモデリング、解析、レンダリングを快適に行えます。前世代からクロック周波数が引き上げられたことでさらなる高速化を実現。ECCメモリにも対応し、長期間の使用、または長時間の計算の実施において信頼性を発揮します。

FLEX パフォーマンス・クーリング

画期的な新技術FLEXパフォーマンス・クーリングはCPUクーラーとGPUクーラーをヒートパイプでつなぎ、デュアルファンによる冷却を相互で補完します。プロセッサ高負荷時にはグラフィックス側ファンもプロセッサ冷却に動員、これにより高い静音性を実現するのみならず、プロセッサの温度上昇を抑えてターボ・ブーストの持続時間を飛躍的に伸ばすことができます。

さらに、ファンの故障率も低減。万一片方のファンが故障した際も運用の継続をサポート。国内開発、日本のものづくりの結晶と言える、レノボ独自の優れた冷却技術です。



クーリングユニット



ThinkPad P16 Gen 3

ハイパフォーマンスと薄型軽量、静音性を両立するレノボ独創のテクノロジー

熱発生が多いハイパフォーマンスなCPUやGPUを搭載しながらも、薄型軽量や高い静音性が要求されるモバイルワークステーションには、精緻な熱設計が要求されます。

レノボ大和研究所での周到な設計開発により、パフォーマンスと、これら相反するファクターの両立を実現させています。

P16v Gen 3/P1 Gen 8/P16 Gen 3は、FLEXパフォーマンスクーリングとあいまってCPUのターボブースト状態を可能な限り長時間化することで同じCPUの性能を最大限引き出すことに成功しています。また、ファンについては、ノイズレベル (dB) のみならず、長時間ワークステーションを使うユーザーに生理的ストレスを与えないよう、ノイズの質にもこだわるなど、他社の追随を許さないレノボ独自の工夫が満載です。



パネルサイズに合わせた専用設計 プライバシーフィルター



※本調査は、Ponemon Institute社による“Visual Hacking Experiment,” 2015および“Global Visual Hacking Experiment,” 2016に基づく平均値で、3Mによりスポンサーされています。

ThinkPad Pシリーズのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。



91%の確率でのぞき見に成功



1回の試みで、平均3.9個の機密情報が盗み見される



アクセスされた情報の27%に認証情報が含まれる

14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
4XJ1D33268

14.0インチ(ThinkPad X1 Carbon Gen 9用)



ThinkPadのカメラ位置やパネルのサイズに合わせた専用設計

モバイルワークステーションをもっと便利に モバイルワークステーション対応アクセサリ

小型ACアダプター

大容量になるほど大型で可搬性に影響しがちなACアダプター。Xeon®対応モデルでは前世代比30~35%のACアダプター小型化を図り、利便性を高めています。



ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)
(4X20Q88542)

ケーブルロック

小型設計でサポート対象の本体へ強力なセキュリティを提供し、盗難からご利用のデバイスを守ります。マスターキーソリューションも提供いたします。



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッドケーブルロック マスターキー対応
(4XE1B81918)

ヘッドセット

3つのノイズキャンセルモードを搭載。「環境音ノイズキャンセル」は、生活音などを軽減して音質をクリア化。「アクティブノイズキャンセル」は不快な雑音に対応し、「トークスルー」では周囲の音声も聞けます。



Lenovo Dual Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリングヘッドセット 6550
(USB Type-A レシーバー同梱モデル:AXD1519777)
(USB Type-C レシーバー同梱モデル:AXD1519778)

スピーカーフォン

Microsoft Teamsを使用したオンライン会議に最適なスピーカーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けることができます。



Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン
(4XD1C82055)

ワークスペースに革新をもたらす接続性と拡張性

Thunderbolt™ 5 ドック

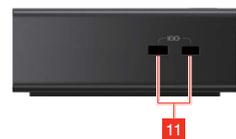
ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500

40BA0265JP

理論転送速度約80/120Gbps衝撃の超高速接続を可能とするThunderbolt 5接続。ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 5ケーブル1本で周辺機器を一括接続。265W ACアダプターを同梱し、最大180WでPCへの給電に対応します。

高速通信、大容量データを扱うデータサイエンティストやプログラマー、クリエイティブな作業を行うゲームデザイナーや機械設計者、プロフェッショナルな利用に最適です。

映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、2x Thunderbolt 5合計5ポート搭載。DisplayPort、HDMIにおいては最大8Kの解像度まで対応します。ディスプレイへの最大出力は、ノートPC内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。



- 1 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}、15W)
- 3 3.5mm コンボオーディオジャック
- 4 電源入力 (265W/パワーポートロック付き^{※2})
- 5 Thunderbolt 5 (PC本体接続用: 1mケーブル付/最大180W給電)
- 6 2x Thunderbolt 5 (80/120Gbps、15W)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 2.1
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (10W)
- 10 RJ-45 (2.5Gbps)
- 11 2x ケーブルロックスロット
 - マイクロセーバー (3×7mm)
 - Nanoセーバー (2.5×6mm)

5 は2点ねじ止めカバー付き

※1 AOU (Always On USB Port): 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。
 ※2 パワーポートロックは、スイッチをスライドさせることにより、ケーブルを外す事ができます。

※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。 ※ Thunderbolt 5は、通常モードは双方向で最大80Gbpsの通信を行い、帯域幅ブーストモードでは高解像度の映像出力などに特化して、一方に最大120Gbpsの通信が可能です。

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト

ビジネスPCに求められる、高い信頼性と耐久性のために、ThinkPadは設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返しています。落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即したテストを実施し、さらに米軍の調達基準であるMIL規格テストも実施。ライフサイクルを通じて過酷な作業環境でもお使いいただける高い品質をお届けします。

※ 後日取得予定

※ テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。 ※ 写真はイメージです。



ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化





最新CPU&GPUで圧倒的な性能を実現。 パワフルな16型モバイルワークステーション

ThinkPad P16 Gen 3はThinkPad Pシリーズでフラッグシップモデルとなる、ハイパフォーマンスモバイルワークステーションです。

インテル® Core™ Ultra HXプロセッサ(シリーズ2)を搭載。グラフィックスはNVIDIA® RTX™ 5000 Blackwell GPUを搭載可能です。VR、解析、AI/ディープラーニングから高精細映像制作まで、デスクトップ並みのパワーを16型サイズのモバイル筐体で実現。場所を選ばずに、高負荷なワークステーション作業が行え、エンジニアやクリエイターの働き方改革を強力に推進します。

ディスプレイは3K OLEDから4K WQXGA、WUXGAまで用途に応じて選択可能。また、優れた色再現性により圧倒的な描写性能を実現し、印刷物の制作や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。また、テンキー付きフルサイズキーボードや大型タッチパッドも搭載し、優れた操作性を実現。最大99.9Whの交換可能バッテリーやWi-Fi 7、5G WWAN対応により、モバイル環境でも高い生産性を維持します。

ThinkPad P16 Gen 3 主な特長

- NVIDIA® RTX™ 5000 Blackwell GPUを搭載可能
- インテル® Core™ Ultra HXプロセッサ(シリーズ2)搭載
- 16型ディスプレイは豊富なパネルから選択可能
- Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、5G WWAN対応による優れた接続性
- 自分で交換できる99.9Whの大容量バッテリー

3D CAD/CAE	BIM/CIM	デジタル コンテンツ 制作	VR/MR
初期導入済OS		Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	
プロセッサ		インテル® Core™ Ultra シリーズ2 HXプロセッサ	
メモリ		最大192GB(4スロット) DDR5	
ストレージ		最大3x 4TB SSD	
オプティカル		なし	
最大グラフィックス		NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵グラフィックス	
ディスプレイ*1		16型 16:10 WUXGA/WQXGA/WQXGA/WQXGA OLED	
インターフェース		2x Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 1、 HDMI、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
ワイヤレス		5G Sub6(オプション)/Wi-Fi 7+Bluetooth	
外形寸法/質量*1		幅362×奥行252×高さ29.8(最厚部)mm/約2.54kg~	

*1 構成によって異なります。

ThinkPad P1 Gen 8 16型スタイリッシュ・パフォーマンス

Lenovo



デスクトップ並みのハイスペックを備えた クリエイティブ作業に最適なワークステーション

ThinkPad P1 Gen 8は、薄型軽量のスタイリッシュなボディに最新の高性能CPU、GPUを凝縮した、パワフルなモバイルワークステーションです。91.7%の画面占有率を誇る狭額縁デザインを採用した大画面16型ディスプレイは、優れたモバイル性を保ちながら、快適に作業が行える画面サイズを確保しています。色の再現性に優れ、屋外でも見やすい高輝度を実現しました。さらに圧倒的な描写性能で、映像編集や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。

CPUにはインテル® Core™ Ultra H プロセッサー (シリーズ2) を選択搭載。また薄型軽量筐体ながら、NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUの搭載にも対応しています。解析やシミュレーション、映像編集など、高負荷作業も快適です。メモリは最大64GB、ストレージは最大8TBまで拡張が可能。さらに、ユーザー自身で交換できる90Whの大容量バッテリーを搭載。外出先でのバッテリー切れやバッテリーの劣化時でもスムーズに交換でき、業務の中断を最小限に抑えることができます。

ThinkPad P1 Gen 8 主な特長

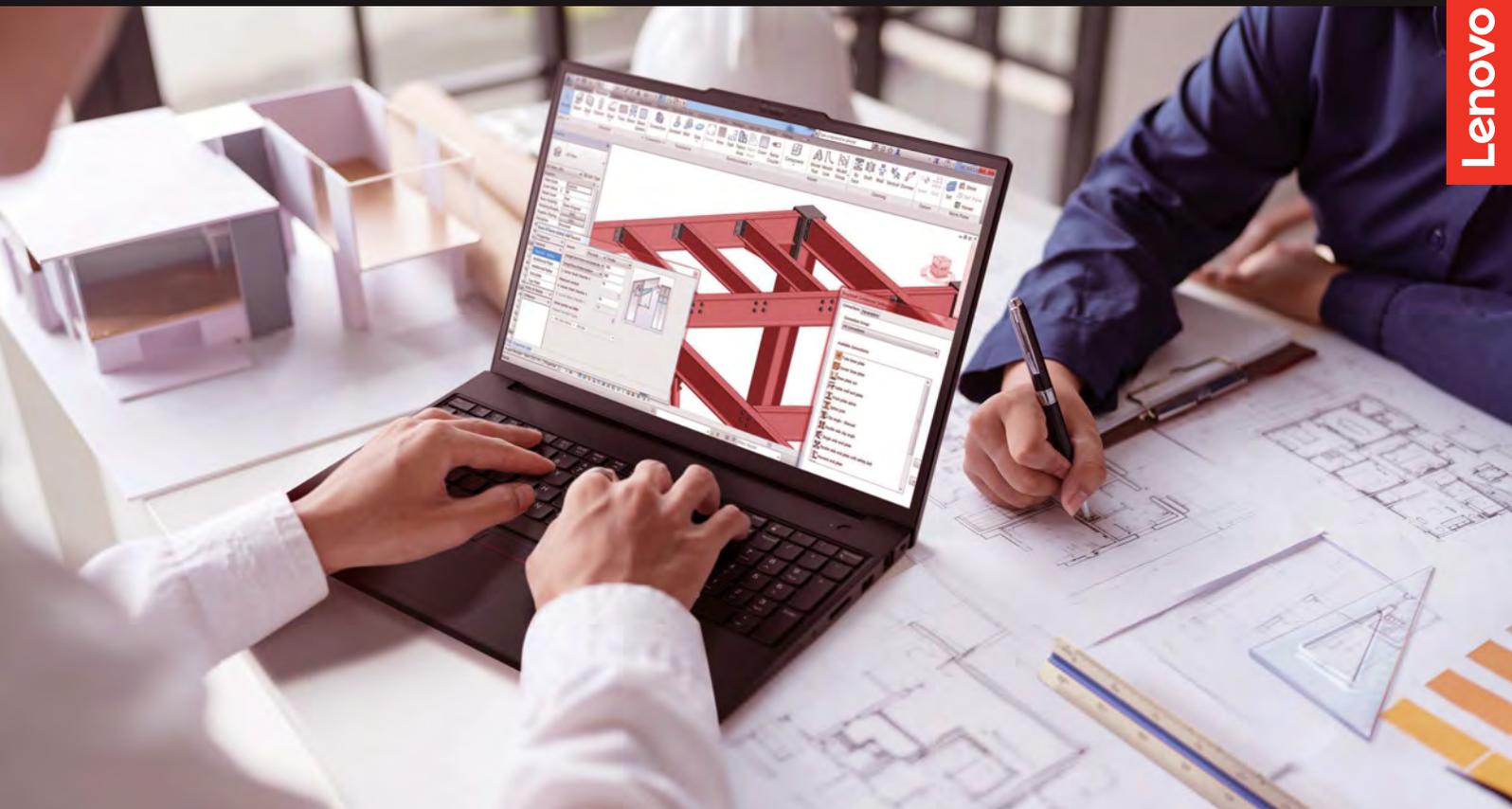
- インテル® Core™ Ultra H プロセッサー (シリーズ2) 搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- 薄型軽量スタイリッシュなデザイン
- 3.2K (3200×2000) OLEDディスプレイを搭載可能
- 動画再生時 約19時間・アイドル時 約31.4時間の長時間バッテリー駆動

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化

3D CAD/CAE	BIM/CIM	デジタル コンテンツ 制作	VR/MR
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)		
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra Hシリーズ 9/7/5 プロセッサー		
メモリ	最大64GB (オンボード) LPDDR5x		
ストレージ	最大2x 4TB SSD		
オプティカル	なし		
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵グラフィックス		
ディスプレイ*1	16型 16:10 WUXGA/WQXGA/WQUXGA OLED		
インターフェース	2x Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI, マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス	Wi-Fi 7+ Bluetooth		
外形寸法/質量*1	幅354.4×奥行241.2×高さ20.6 (最厚部) mm/約1.84kg~		

*1 構成によって異なります。

 Windows 11



アスペクト比16:10の16型大画面液晶搭載。 インテル® CPUを搭載したバリューモデル

ThinkPad P16v Gen 3は、アスペクト比16:10の16型ディスプレイを採用した大画面モバイルワークステーションです。最新のインテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）、グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載し、主要ソフトウェアベンダーのISV認証を取得。さらに5G通信に対応したモデルをラインアップ。屋外でも快適にネットやメールの確認、社内システム、クラウドサービスを利用できます。

マルチタッチに対応したWQUXGA (3840×2400) OLEDを選択可能。圧倒的な描写性能を実現し、印刷物の制作や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーションをサポートし、極めて高い精度で出荷時の発色を保ち、デジタルコンテンツの納品物の発色を一定に維持します。また、カラー印刷、デジタルムービー、メディカルなどそれぞれの用途に適した発色を各種プロファイルから選択可能です。

ThinkPad P16v Gen 3 主な特長

- 最新のインテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）搭載
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載可能
- 用途に応じてディスプレイの選択が可能
- X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーション対応可能
- 主要アプリケーションのISV認証を取得

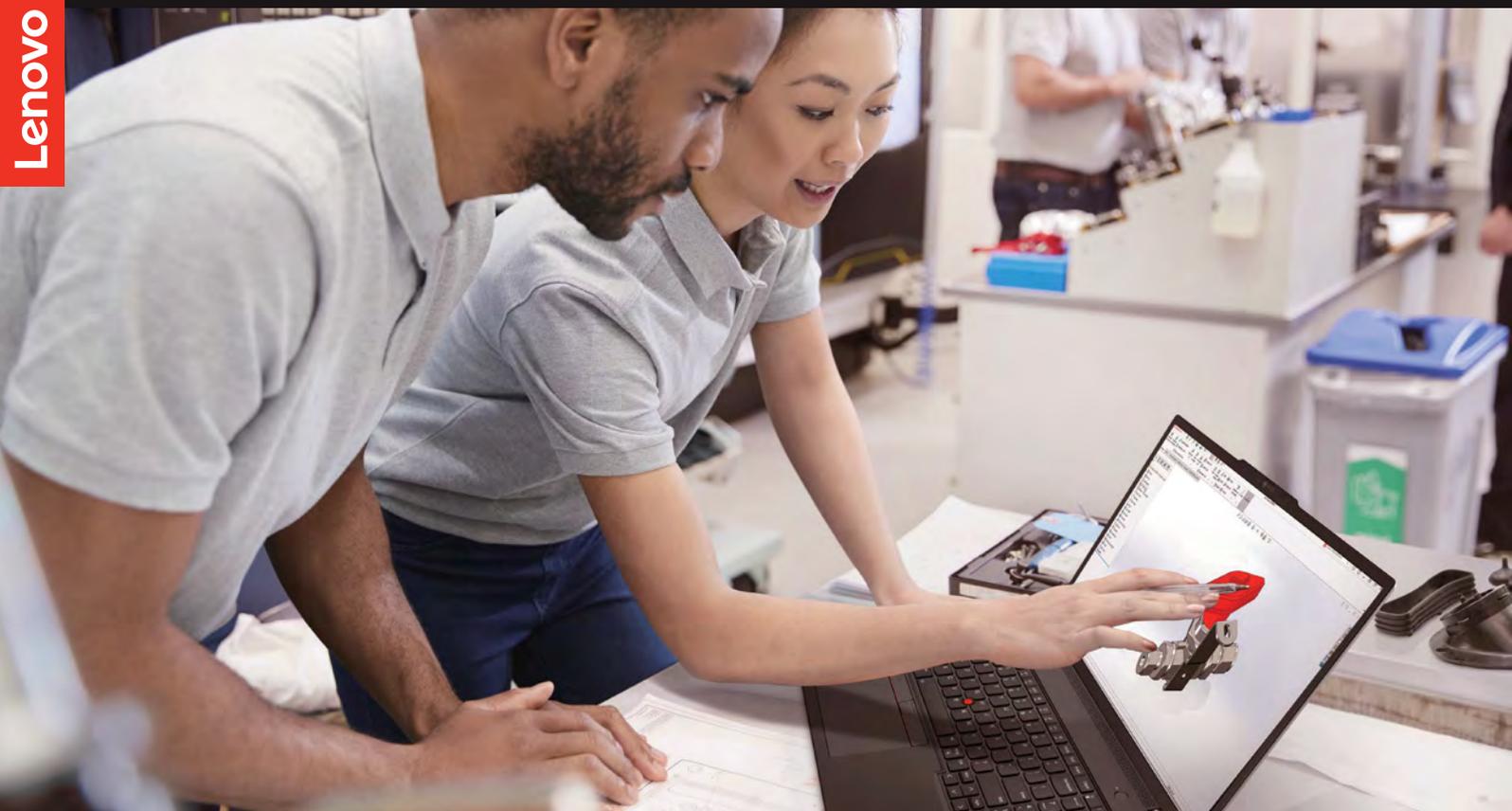
	3D CAD/CAE	BIM/CIM	デジタルコンテンツ制作
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ		
メモリ	最大96GB (2スロット) DDR5		
ストレージ	最大2x 2TB SSD		
オプティカル	なし		
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵グラフィックス		
ディスプレイ*1	16型 16:10 WUXGA / WQUXGA		
インターフェース	2x Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, RJ-45, HDMI、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス	5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth		
外形寸法/質量*1	幅361.5×奥行248.6×高さ26.3 (最厚部) mm / 約2.1kg~		

*1 構成によって異なります。



ThinkPad P16s Gen 4 16型軽量・省電力

Lenovo



インテル® Core™ Ultra H プロセッサ搭載。 薄型軽量モバイルワークステーション

ThinkPad P16s Gen 4は、インテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）を搭載。最新の高性能CPUにより、CADの簡単な解析やレンダリングもサポートします。また、本体質量は約1.82kgと薄型軽量設計で持ち運びにも便利。動画再生時約13.24時間・アイドル時約23.5時間の長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れを気にすることなく作業が行えます。

16.0型WQUXGA (3840×2400) OLEDディスプレイは、発色に優れ、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPUを搭載。4GB VRAMにより、高いグラフィックス性能を発揮します。その他、豊富なポート類を備え、RJ-45を標準搭載。米国調達基準MIL-SPECに準拠し、過酷な環境でも利用できます。IRカメラの生体認証他、電源ボタンは指紋センサーを内蔵。盗難を防ぐセキュリティキーホールも備え、万が一のセキュリティ対策にも対応しています。その他、ISV認証も取得し、安心して主要アプリケーションを利用できます。

ThinkPad P16s Gen 4 主な特長

- インテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）搭載
- NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- WQUXGA (3840×2400) OLEDディスプレイを選択可能
- X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーション対応（OLEDモデル）
- 長時間のバッテリー駆動を可能にした省電力設計

パワーオフィス	グラフィックデザイン	3D CAD	BIM/CIM
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)		
プロセッサ	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ		
メモリ	最大96GB (2スロット) DDR5		
ストレージ	最大2TB SSD		
オプティカル	なし		
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵グラフィックス		
ディスプレイ*1	16型 16:10 WUXGA / WQUXGA OLED		
インターフェース	2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, HDMI, マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス	4G LTE (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth		
外形寸法 / 質量*1	幅361.5×奥行248.6×高さ25.35 (最厚部) mm / 約1.82kg~		

*1 構成によって異なります。

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化



ThinkPad P16s Gen 4 AMD 16型軽量AMD

Lenovo



さまざまなシーンでパフォーマンスを発揮する 薄型軽量モバイルワークステーション

ThinkPad P16s Gen 4 AMDは、最薄部11.8mm、質量1.71kgの薄型軽量ボディにAMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズ プロセッサ、AMD Radeon™ 840M/860M/890Mグラフィックスを搭載。さらに50 TOP NPUを搭載し、AI処理を快適に実行できるモバイルワークステーションです。16.0型WQUXGA (3840×2400) OLEDディスプレイは、発色に優れ、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。豊富なポート類を備え、RJ-45を標準搭載。さらに5MP RGB+IRカメラを装備し、高品位なビデオ会議も可能です。電源ボタンには指紋センサーが搭載でき、盗難を防ぐセキュリティキーホールも備え、万が一のセキュリティ対策にも対応しています。

交換可能な大容量バッテリーを標準搭載し、バッテリー故障時の際もメーカーに修理依頼をすることなく、誰でも容易に交換できる設計です。その他、ISV認証も取得し、安心して主要アプリケーションを利用できます。

ThinkPad P16s Gen 4 AMD 主な特長

- AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサ搭載
- WQUXGA (3840×2400) OLEDディスプレイ搭載可能
- 50 TOP NPUを搭載したCopilot+PC
- 自分で交換できる52.5Whrまたは86Whrの大容量バッテリー
- 主要アプリケーションのISV認証を取得

 Copilot+PC

パワー オフィス	グラフィック デザイン	CAD	BIM/CIM	プレゼン テーション
-------------	----------------	-----	---------	---------------

初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)
プロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサ
メモリ	最大96GB (2スロット) DDR5-5600 non-ECC SDRAM SODIMM
ストレージ	最大2TB SSD
オプティカル	なし
最大グラフィックス	AMD Radeon™ 890M (APUに内蔵)
ディスプレイ ^{*1}	16型 16:10 WUXGA / WQUXGA OLED
インターフェース	2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, HDMI, コンボ・ジャック
ワイヤレス	5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth
外形寸法 / 質量 ^{*1}	幅359.7×奥行251.7×高さ23.5 (最厚部) mm / 約1.71kg~

*1 構成によって異なります。

 NVIDIA
RTX

ThinkPad P14s Gen 6 14.5型軽量・省電力

Lenovo



場所を選ばず、高負荷作業が可能。 14.5型モバイルワークステーション

ThinkPad P14s Gen 6は、インテル® Core™ Ultra H プロセッサー (シリーズ2) を搭載した14.5型モバイルワークステーションです。本体質量は約1.60kg〜と薄型軽量設計でモバイル性に優れ、どこへでも気軽に持ち運びが可能。動画再生時 約15.1時間・アイドル時 約24.5時間の長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れを気にすることなく作業が行えます。14.5型3K (3072×1920) 高解像度IPSディスプレイを選択でき、CAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell Laptop GPU を搭載。4GB VRAMにより、高いグラフィックス性能を発揮します。その他、豊富なポート類を備え、RJ-45を標準搭載。米国調達基準MIL-SPECに準拠し、過酷な環境でも利用できます。

オートデスク社、ダッソーシステムズ社をはじめ、主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリでのISV認証を取得しており、サポート面でも安心です。

ThinkPad P14s Gen 6 主な特長

- インテル® Core™ Ultra H プロセッサー (シリーズ2) 搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- 自分で交換できる57Whまたは75Whの大容量バッテリー
- X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーション対応
- 持ち運びに便利な小型USB Type-C ACアダプター

パワーオフィス	グラフィック デザイン	3D CAD	BIM/CIM
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)		
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサー		
メモリ	最大96GB (2スロット) DDR5		
ストレージ	最大2TB SSD		
オプティカル	なし		
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell Laptop GPU CPU内蔵グラフィックス		
ディスプレイ*1	14.5型 16:10 WUXGA/WQXGA/3K		
インターフェース	2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, HDMI, マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス	Wi-Fi 7+ Bluetooth		
外形寸法/質量*1	幅325.5×奥行227.6×高さ21.7 (最厚部) mm/約1.60kg〜		

*1 構成によって異なります。

ワークステーション向け Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化



ThinkPad P14s Gen 6 AMD 14型軽量AMD

Lenovo



薄型軽量ボディにAMD Ryzen™ を搭載。 14型モバイルワークステーション

ThinkPad P14s Gen 6 AMDは、AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサ、AMD Radeon™ 840M/860M/890Mグラフィックス、50 TOP NPUを搭載したモバイルワークステーションです。本体質量は約1.39kgと薄型軽量設計で可搬性に優れ、どこへでも気軽に持ち運ぶことが可能。長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れを気にすることなく作業が行えます。さらに、ユーザー自らバッテリー交換が行え、故障時もメーカーに修理依頼をすることなく、すぐに業務を継続できます。

ワイヤレスWANに対応し、5G Sub6/4G LTEをサポートしています。14.0型2.8K(2880×1800) OLEDディスプレイは、発色に優れ、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。豊富なポート類を備え、薄型筐体ながらRJ-45を標準搭載。さらに5MP+IRカメラを装備でき、高品位なビデオ会議も可能です。オートデスク社、ダッソーシステムズ社をはじめ、主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリでのISV認証を取得しており、サポート面でも安心です。

ThinkPad P14s Gen 6 AMD 主な特長

- AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサ搭載
- 2.8K(2880×1800) OLEDディスプレイ搭載可能
- 50 TOP NPUを搭載したCopilot+PC
- 自分で交換できる52.5Whrまたは57Whrの大容量バッテリー
- 主要アプリケーションのISV認証を取得

 Copilot+PC

パワー オフィス	グラフィック デザイン	CAD	BIM/CIM	プレゼン テーション
-------------	----------------	-----	---------	---------------

初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)
プロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 300シリーズプロセッサ
メモリ	最大96GB(2スロット) DDR5-5600 non-ECC SDRAM SODIMM
ストレージ	最大2TB SSD
オプティカル	なし
最大グラフィックス	AMD Radeon™ 890M (APUに内蔵)
ディスプレイ*1	14型 16:10 WUXGA / 2.8K OLED
インターフェース	2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1, RJ-45, HDMI, コンボ・ジャック
ワイヤレス	5G Sub6/4G LTE (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth
外形寸法/質量*1	幅315.9×奥行223.7×高さ21.8 (最厚部) mm / 約1.39kg~

*1 構成によって異なります。

 NVIDIA
RTX

プロフェッショナルを満足させる品質の追求 Professional Quality

最高レベルのグリーン性能

ENERGY STARへの適合*を目指した製品開発はもちろんのこと、地球環境保全のため、レノボは再生プラスチックの採用を積極的に推進しています。「EPEAT」の最高基準であるGOLDに格付けされ、「GREENGUARD」をワークステーションで唯一取得。さまざまな方面から最高レベルのグリーン性能を認められたワークステーションです。加えて消費電力の削減にも貢献します。電源効率の指標となる80PLUS認証については、全機種において80 PLUS Bronze以上の電源ユニットを採用しています。

*厳密には各製品の構成に依存します。



80PLUS PLATINUM (プラチナ)

緊密な関係が築いた高い信頼性、ISV認証取得

レノボは主要な独立ソフトウェアベンダー (ISV) と強力なパートナーシップを構築し、安定して稼動する最適なプラットフォームを保証。OSやグラフィックベンダーに加え、ISV各社が行う厳密な認証テストをクリアし、認定ハードウェアとして各社から認証を取得しています。

※LenovoワークステーションのISV認証状況はISV各社ホームページまたはレノボの以下のURLをご参照ください。

<https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/>



ワークステーション専任チームによる開発

米ノースカロライナ州ラーレイのThinkStation専任チームでは、経験豊富な技術者が高度な解析・シミュレーションツールを駆使し、様々な物理テストを繰り返しながら、ワークステーションの開発に日々取り組んでいます。グラフィックス/ソフトウェア・ベンダーとの共同検証の成果や、ユーザーからのフィードバック情報などもここに集約。いかに高いアプリケーション性能を発揮しながら熱を制御し安定稼動させるか。いかに筐体の堅牢性と省スペース性、メンテナンス性をバランスよく実現するか。イノベーションへの挑戦は続きます。

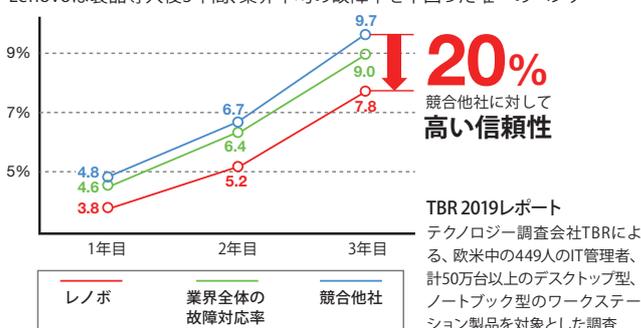


業界No.1の信頼性

レノボでは、全社を挙げて継続的な品質改善に取り組んでいます。達成したスコアは業界平均を大きく上回り、ThinkStationの高品質の一端を証明するものとなりました。また、シックスシグマに代表される品質改善への取り組みは、厳格な部品・完成品テスト工程の確立や生産プロセス全体のスピード化にも寄与。多くのPCメーカーがEMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはThinkStationの自社生産にこだわり自社内での生産技術の向上・ノウハウの蓄積に取り組んでいます。

故障対応率調査

Lenovoは製品導入後3年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー



レノボ サポートサイト

レノボのワークステーションをご利用のユーザーに役立つ情報を提供するサポートサイトです。

ドライバーやソフトウェアのダウンロード、豊富なヒント集、部品やアクセサリの検索、エラー診断、保証・修理の情報などを得ることができます。お使いの製品を選択する、もしくはシリアル番号を入力するだけで、その製品に適した内容が表示されるので、膨大な情報の中から必要な部分を探す手間がありません。調べたい時にサッとアクセスし、手軽に利用できるので便利です。

<http://support.lenovo.com/jp/ja>

※デザインやコンテンツは予告なく変更される可能性があります

保証のアップグレード (保守) と購入

保証のアップグレードと購入ができます。

ヒント集

ご使用の製品向けのヒントを検索できます。

部品データベース検索

ご使用の製品のシリアル番号から使用されている部品がわかります。

ドライバーとソフトウェア

各製品向けのドライバーやソフトウェアが検索できます。

マニュアル・製品と部品・アクセサリ

マニュアルや部品、オプションの資料がダウンロードできます。

お問い合わせ

ご使用の製品のシリアル番号から最適なサービスがわかります。

Lenovo パフォーマンス チューナー

Lenovo パフォーマンス チューナーは、パフォーマンスの最適化ツールです。主要なアプリケーションについては最適化リソース使用設定がプリプログラムされ、容易に最適化が図れます。もちろん、設定の変更や、ターゲットアプリケーションの使用するコアを指定することも可能。インハウスアプリケーションも自由に追加登録できます。別々のCPUコア上にリソースを分離することで、ターゲットアプリケーションのワーカースレッドが他のスレッドからの干渉を受けずに、より効果的にCPUを使用可能です。例えば、解析作業を実行しながら、パフォーマンスの停滞を起こすことなく、CADアプリケーションを快適に使えるなどの効用があります。Lenovoのサポートサイトから入手可能です。



※写真は英語版です

対象機種

下記対象OSを搭載した全てのThinkStationおよびThinkPad Pシリーズ

対象オペレーティングシステム

- Windows 10 64bit
- Windows 8.1 64bit
- Windows 8 64bit
- Windows 7 64bit

素早い問題と対策の発見でいつも安心・快適

Lenovo PC Diagnostics

万一OSが起動しない場合でも、Android/iOS端末でシステム診断が可能です。日本語による分かり易いガイドで障害の内容や復旧のアドバイスを表示します。USBメモリにデータをアップロードし、別のPCで分析することも可能です。大規模な解析やレンダリングで連続稼働にある状態でも動作を止めることなく、外部から稼働履歴(全てのイベント、アラート)、現在のステータスを確認できます。



アプリの操作方法などは動画でチェック!

フロントパネルディスプレイ (PX/P8/P7/P5)

4ケタのディスプレイを前面に設置。表示されるコードでシステムの稼働状況が判別できます。



ThinkStation Pシリーズ 仕様一覧

Lenovo

	ThinkStation P3 Tiny Gen 2	ThinkStation P2 Tower Gen 2	ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2	ThinkStation P3 Tower Gen 2	ThinkStation P5
					
タイプ	ウルトラコンパクト	ミニタワー	コンパクト	タワー	メインストリーム
主なスペック					
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro for Workstations 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)
プロセッサ(主なもの)	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)	インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー (最大24コア/24スレッド)	インテル® Xeon® W-2500/W-2400 プロセッサ
プロセッサ最大搭載数	1	1	1	1	1
チップセット	インテル® Q870 チップセット	インテル® W880 チップセット	インテル® W880 チップセット	インテル® W880 チップセット	インテル® W790 チップセット
メモリ ^{*1}	DDR5 5600MHz non-ECC SODIMM DDR5 6400MHz non-ECC CSODIMM	DDR5-5600 UDIMM ECC/non- ECC	DDR5-6400 CSODIMM / DDR5-5600 SODIMM ECC / non-ECC	DDR5-6400 CUDIMM non-ECC DDR5-5600 UDIMM ECC / non- ECC	DDR5-5600/DDR5-4800 ECC RDIMM
メモリ最大容量	128GB	128GB	128GB	256GB	512GB
メモリスロット数	2	4	2	4	8
最大グラフィックス	NVIDIA® RTX™ A1000	NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代	NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代	NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q	2x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
グラフィックス搭載可能数 ^{*2}	1	2	1	2	2
ストレージ	M.2 NVMe SSD	M.2 PCIe NVMe SSD 3.5インチ SATA HDD	M.2 PCIe NVMe SSD	M.2 PCIe NVMe SSD 2.5インチ SATA SSD 3.5インチ SATA HDD	M.2 PCIe NVMe SSD 3.5インチ SATA HDD
ストレージ搭載可能数 ^{*3}	M.2 SSD 最大3	HDDベイ 最大2 M.2 SSD 最大4	M.2 SSD 最大4	HDDベイ 最大3 M.2 SSD 最大4	HDDベイ 最大3 M.2 SSD 最大7
RAID構成	RAID 0/1/5 (オンボード)	RAID 0/1/5 (オンボード)	RAID 0/1/5 (オンボード)	RAID 0/1/10/5 (オンボード)	RAID 0/1/5 (オンボード)、 RAID 0/1/10 (インテルVROC ベース RAIDカード)、 RAID 0/1/10/5 (インテルVROC プレミアム RAIDカード)
オプティカル	非対応	Ultra Slim Blu-Ray/ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/ Ultra Slim DVD-ROM	非対応	Ultra Slim Blu-Ray/ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/ Ultra Slim DVD-ROM	非対応
PCIスロット	PCI Express x8 x1、 ロープロファイルGen 4.0 ^{*5}	2x Gen 3.0 PCI Express x1、 Gen 4.0 PCI Express x4 (x16 メカニカル)、 Gen 5.0 PCI Express x16	Gen 3 PCI Express x4 (x8 メカニカル)、 2x Gen 4 PCI Express x8 (x16 メカニカル) ^{*6}	2x Gen 3 PCI Express x1、 Gen 4 PCI Express x4 (x16 メカニカル)、 Gen 4 PCI Express x16	3x Gen 4.0 PCI Express x4 Gen 4.0 PCI Express x8 2x Gen 5.0 PCI Express x16
メディアカードリーダー (MCR)	非対応	3in1 メディアカードリーダー 選択可能	非対応	3in1 メディアカードリーダー 選択可能	15-in-1 メディアカードリーダー
オンボード インターフェース	前面: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (内、1x Powered USB)、 コンボジャック 背面: 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 USB 3.2 Gen 1 Type-A、 DisplayPort 1.4、 HDMI 2.1、1GbE RJ-45、 電源コネクタ	前面: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、 コンボジャック、マイク入力 背面: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、 2x USB 2.0、HDMI、2x DisplayPort、 1GbE (RJ-45)、ライン出力、 シリアルポート(オプション)、 PS/2ポートx2(オプション)	前面: 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C USB 3.2 Gen 2 Type-A、 コンボジャック 背面: Thunderbolt 4、 4x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 3x DisplayPort、 2.5GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)	前面: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、 コンボジャック、マイク入力 背面: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、 2x USB 2.0、HDMI、2x DisplayPort、 1GbE (RJ-45)、ライン出力	前面: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C(オプション)、 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (内、1x Powered USB)(オプション)、 ヘッドホンマイクジャック 背面: 2x USB 2.0、 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ギガビットイーサネットRJ-45、 シリアルポート(オプション) オーディオポート(ライン入力、ライン出力)
外形寸法/質量	幅179×奥行182.9×高さ37mm 約1.4kg(最大構成)	幅170×奥行315.35×高さ376mm 約9.67kg(最大構成)	幅87×奥行223×高さ202mm 約3.6kg(最大構成)	幅180×奥行370×高さ415mm 約14.38kg(最大構成)	幅165×奥行453.9×高さ446mm 約19kg(最大構成)
電源容量 補助電源	170W、230W、330W 90%効率	500W、750W 92%効率	170W、230W、330W 90%効率	500W、750W、1100W 92%効率	750W、1000W 92%効率

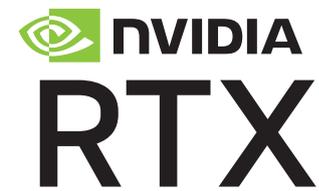
*1 メモリの実効クロックは機器構成により異なる場合がございます。 *2 搭載可能なグラフィックスの種類、枚数はシステム構成、電源容量により制限されます。

*3 M.2 SSD以外のディスクの最大枚数の搭載にはRAIDカードが必要になる場合がございます。M.2 SSDの最大枚数の搭載にはアダプターカードが必要な場合がございます。 *4 一部のスロットは2CPU構成時のみ有効です。

*5 カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。 *6 ライザーカードの構成により変わる場合があります。

ThinkStation P620	ThinkStation P7	ThinkStation P8	ThinkStation PX	ThinkStation PGX	
ハイエンドAMD	ハイエンド	ウルトラハイエンドAMD	ウルトラハイエンド	コンパクトAIモデル	タイプ

Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro for Workstations 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	Windows 11 Pro for Workstations 64bit(日本語版) Ubuntu Linux LTS(多言語)	NVIDIA® DGX™ OS (Ubuntu Linux Proベース)	初期導入済OS
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WXシリーズプロセッサ	インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサ	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXシリーズプロセッサ	第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケラブル・プロセッサ	20コア ARM (Cortex-X925×10+ Cortex-A725×10)	プロセッサ(主なもの)
1	1	1	2	1	プロセッサ最大搭載数
AMD WRX80	インテル® W790 チップセット	AMD WRX80	インテル® C741 チップセット	NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip	チップセット
DDR4-3200 ECC RDIMM	DDR5-4800MHz ECC RDIMM	DDR5-4800 ECC RDIMM	DDR5-4800MHz ECC RDIMM	128GB LPDDR5×統合システムメモリ(256bit、帯域幅273GB/s)	メモリ*1
1TB	1TB	1TB	2TB	128GB	メモリ最大容量
8	8	8	16**4	0	メモリスロット数
NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代	3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q	3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q	4x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q	Blackwell世代GPU搭載(CUDA/Tensor/RTコア)最大1000 AI TOPS (FP4精度)	最大グラフィックス
2	3	3	4	統合型	グラフィックス搭載可能数**2
M.2 PCIe NVMe SSD 3.5インチ SATA HDD	M.2 PCIe NVMe SSD 3.5インチ SATA HDD	M.2 PCIe NVMe SSD 2.5インチ U.3 SSD 3.5インチ SATA HDD	M.2 PCIe NVMe SSD 3.5インチ SATA HDD	1TB/4TB NVMe M.2 (自己暗号化ドライブ対応)	ストレージ
HDDベイ最大5 M.2 SSD最大11	HDDベイ最大3 M.2 SSD最大9	HDDベイ最大3 M.2 SSD最大8 U.3 SSD最大2	HDDベイ最大4 M.2 SSD最大7	M.2 SSD最大1	ストレージ搭載可能数**3
RAID 0/1/10/5(オンボード)	RAID 0/1/5(オンボード)、 RAID 0/1/10(インテルVROC ベーシック RAIDカード)、 RAID 0/1/10/5(インテルVROC プレミアム RAIDカード)	RAID 0/1/10/5(オンボード)	RAID 0/1/10/5(オンボード、 インテルVROC プレミアム RAIDカード) RAID 0/1/10(インテルVROC ベーシック RAIDカード)	非対応	RAID構成
Ultra Slim Blu-Ray/ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/ Ultra Slim DVD-ROM	非対応	非対応	非対応	非対応	オプティカル
4x PCI-Express x16 2x PCI-Express x8	3x PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4	Gen 4.0 PCI Express x8 2x Gen 5.0 PCI Express x8 4x Gen 5.0 PCI Express x16	デュアルプロセッサ構成時: 4x PCIe 5.0 x16、4x PCIe 4.0 x16、 PCIe 4.0 x8 シングルプロセッサ構成時: 2x PCIe 5.0 x16、2x PCIe 4.0 x16	非対応	PCIスロット
15-in-1メディアカードリーダー (FLEXモジュール)	15-in-1メディアカードリーダー (FLEXモジュール)	15-in-1メディアカードリーダー (FLEXモジュール)	非対応	非対応	メディアカードリーダー (MCR)
前面:2x USB 3.2 Gen2 Type-C、 2x USB3.2 Gen2 Type-A、 ヘッドホンマイクジャック 背面:4x USB3.2 Gen2 Type-A、 2x USB2.0、 PS/2(キーボード、マウス)、 10GbE (RJ-45)、 シリアルポート(オプション)	前面:2x USB 3.2 Gen2 Type-C(オプション)、 2x USB 3.2 Gen2 Type-A (内、1x Powered USB)(オプション)、 ヘッドホンマイクジャック 背面:USB 3.2 Gen2x2 Type-C、 3x USB 3.2 Gen2 Type-A、 2x USB 2.0 Type-A、10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、 シリアルポート(9-pin)(オプション)、 オーディオポート(ライン入力、ライン出力)	前面:2x USB 3.2 Gen2 Type-C、 2x USB3.2 Gen2 Type-A、 ヘッドホンマイクジャック 背面:USB 3.2 Gen2x2 Type-C、 3x USB3.2 Gen2 Type-A、 2x USB2.0、 10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、 シリアルポート(オプション)、 ライン入力、ライン出力	前面:2x USB 3.2 Gen2 Type-C(オプション)、 2x USB 3.2 Gen2 Type-A (内、1x Powered USB)(オプション)、 ヘッドホンマイクジャック 背面:USB 3.2 Gen2x2 Type-C、 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A、 2x USB 2.0 Type-A、 10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、 シリアルポート(9-pin)(オプション)、 オーディオポート(ライン入力、ライン出力)	背面:4x USB4 Type-C、 HDMI 2.1a、 RJ-45(10GbE)	オンボード インターフェース
幅165×奥行460×高さ440mm 約24kg(最大構成)	幅175×奥行508×高さ440.4mm 約24.5kg(最大構成)	幅175×奥行508×高さ440.4mm 約22.7kg(最大構成)	幅220×奥行575×高さ440.4mm 約35.6kg(最大構成)	幅150×奥行150×高さ50.5mm 約1.2kg	外形寸法/質量
1000W 92%効率	1000W、1400W 92%効率	1000W、1400W 92%効率	1850W 92%効率 (デュアルで搭載可能)	最大240Wの 省電力コンパクト設計	電源容量 補助電源



ThinkPad Pシリーズ 仕様一覧

	ThinkPad P14s Gen 6 AMD	ThinkPad P14s Gen 6	ThinkPad P16s Gen 4 AMD	ThinkPad P16s Gen 4
				
タイプ	14型軽量AMD	14.5型軽量・省電力	16型軽量AMD	16型軽量・省電力

主なスペック				
初期導入済OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)
プロセッサ (主なもの)	AMD Ryzen™ AI PRO 300シリーズ プロセッサ	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ	AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズ プロセッサ	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ
チップセット	APUに統合	CPUに統合	APUに統合	CPUに統合
メモリ	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5
メモリ最大容量	96GB	96GB	96GB	96GB
メモリスロット数	2	2	2	2
最大グラフィックス	AMD Radeon™ 890M (APUに内蔵)	NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell Laptop GPU	AMD Radeon™ 890M (APUに内蔵)	NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell Laptop GPU
ディスプレイ*1	14型 16:10 WUXGA / 2.8K OLED	14.5型 16:10 WUXGA / WQXGA / 3K	16型 16:10 WUXGA / WQXGA OLED	16型 16:10 WUXGA / WQXGA OLED
ストレージ	最大2TB SSD	最大2TB SSD	最大2TB SSD	最大2TB SSD
ストレージ搭載可能数	1	1	1	1
RAID構成	—	—	—	—
オプティカル	—	—	—	—
ワイヤレス*2	Wi-Fi 7 + Bluetooth	Wi-Fi 7 + Bluetooth	Wi-Fi 7 + Bluetooth	Wi-Fi 7 + Bluetooth
LTE対応	5G Sub6/4G LTE搭載可能	—	5G Sub6搭載可能	4G LTE搭載可能
カードスロット	スマートカードリーダー (オプション)、 Nano SIMカードスロット (オプション)	スマートカードリーダー (オプション)	スマートカードリーダー (オプション)、 Nano SIMカードスロット (オプション)	スマートカードリーダー (オプション)、 Nano SIMカードスロット (オプション)
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、 Windowsキー、Copilotキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、 Windowsキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、 PgDnキー、Windowsキー、 Copilotキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、 PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード
指紋センサー	搭載可能	標準搭載	標準搭載	標準搭載
ポインティング・デバイス	3ボタン クリックパッド	3ボタン クリックパッド	3ボタン クリックパッド	3ボタン クリックパッド
インターフェース	2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、HDMI、 コンボ・ジャック、 Nano-SIMカードスロット*2	2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、HDMI、 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、HDMI、 コンボ・ジャック、 Nano-SIMカードスロット*4	2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、HDMI、 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
オーディオ機能	マイクロホン/ステレオ・スピーカー	マイクロホン/ステレオ・スピーカー	マイクロホン/ステレオ・スピーカー	マイクロホン/ステレオ・スピーカー
外形寸法 / 質量*1	幅315.9×奥行223.7×高さ21.8 (最厚部) mm 約1.39kg~	幅325.5×奥行227.6×高さ21.7 (最厚部) mm 約1.60kg~	幅359.7×奥行251.7×高さ23.5 (最厚部) mm 約1.71kg~	幅361.5×奥行248.6×高さ25.35 (最厚部) mm 約1.82kg~
ACアダプター	65Wスリム 本体約200g、コード約171.4g 65W 本体約260g、コード約171.4g	100W 本体約286g、コード約171.4g 135W 本体約514g、コード約171.4g	65Wスリム 本体約200g、コード約171.4g 65W 本体約260g、コード約171.4g 100W 本体約286g、コード約171.4g	100W 本体約286g、コード約171.4g 135W 本体約514g、コード約171.4g
バッテリー・パック	内蔵4セル リチウムイオンバッテリー	内蔵3セル リチウムイオンバッテリー	内蔵4セル リチウムイオンバッテリー	内蔵3セル リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間*3	動画再生時 約12.4時間・ アイドル時 約25.2時間	動画再生時 約15.1時間・ アイドル時 約24.5時間	動画再生時 約14.4時間・ アイドル時 約30.7時間	動画再生時 約13.24時間・ アイドル時 約23.5時間

*1 構成によって異なります。
*2 Windows 10ではWi-Fi 6Eはご利用いただけません。Windows 11環境のみサポートされています。
*3 JEITA測定法 Ver.2.0/Ver.3.0に基づく測定した結果です。
*4 構成で選択いただいた場合のみ利用可能です。

※組み合わせにより選択できない構成があります。詳しくはお問い合わせください。

Lenovo

ThinkPad P16v Gen 3	ThinkPad P1 Gen 8	ThinkPad P16 Gen 3	
			
16型低価格パフォーマンス	16型スタイリッシュ・パフォーマンス	16型ハイパフォーマンス	タイプ

Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) Ubuntu Linux LTS (多言語)	初期導入済OS
インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ	インテル® Core™ Ultra Hシリーズ 9/7/5 プロセッサ (シリーズ2)	インテル® Core™ Ultra シリーズ2 HXプロセッサ	プロセッサ (主なもの)
CPUに統合	CPUに統合	インテル® WM880 チップセット	チップセット
DDR5	LPDDR5x	DDR5	メモリ
96GB	64GB	192GB	メモリ最大容量
2	0	4	メモリスロット数
NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU	NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell Laptop GPU	最大グラフィックス
16型 16:10 WUXGA/WQUXGA	16型 16:10 WUXGA/WQXGA/WQUXGA OLED	16型 16:10 WUXGA/WQXGA/ WQUXGA/WQUXGA OLED	ディスプレイ*1
最大4TB SSD	最大8TB SSD	最大12TB SSD	ストレージ
2	2	3	ストレージ搭載可能数
RAID 0,1 (オンボード)	RAID 0,1 (オンボード)	RAID 0,1,5 (オンボード)	RAID構成
—	—	—	オプティカル
Wi-Fi 7 + Bluetooth	Wi-Fi 7 + Bluetooth	Wi-Fi 7 + Bluetooth	ワイヤレス*2
5G Sub6搭載可能	—	5G Sub6搭載可能	LTE対応
SDスロット、 スマートカードリーダー (オプション)、 Nano SIMカードスロット (オプション)	SDスロット	SDスロット、 スマートカードリーダー (オプション)、 Nano SIMカードスロット (オプション)	カードスロット
フルサイズ・キーボード (6列配列)、 110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、 PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、 110キー (テンキー、Fnキー、 PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、バックライト・キーボード	キーボード
標準搭載	標準搭載	標準搭載	指紋センサー
3ボタン クリックパッド	触覚タッチパッド	3ボタン クリックパッド	ポインティング・デバイス
2x Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 2、RJ-45、HDMI、 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	2x Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、 USB 3.2 Gen 2、HDMI、 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	2x Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、 2x USB 3.2 Gen 2、HDMI、 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	インターフェース
マイクロホン/ステレオ・スピーカー	マイクロホン/ステレオ・スピーカー	マイクロホン/ステレオ・スピーカー	オーディオ機能
幅361.5×奥行248.6×高さ26.3 (最厚部) mm 約2.1kg～	幅354.4×奥行241.2×高さ20.6 (最厚部) mm 約1.84kg～	幅362×奥行252×高さ29.8 (最厚部) mm 約2.54kg～	外形寸法/質量*1
140W 本体約344g、コード約108g	140W 本体約344g、コード約108g	180W 本体約438g、コード約108g	ACアダプター
内蔵4セル リチウムイオンバッテリー	内蔵4セル リチウムイオンバッテリー	内蔵4セル リチウムイオンバッテリー	バッテリー・バック
動画再生時 約24.5時間・ アイドル時 約21.5時間	動画再生時 約19.0時間・ アイドル時 約31.4時間	動画再生時 約16.8時間・ アイドル時 約27.9時間	バッテリー駆動時間*3



Lenovo Services

安心の保守サービス

レノボはお客様のビジネスに安心をお届けする為のサポートメニューを用意しています。引き取り修理、オンサイト修理からワンランク上のプレミアサポート、そしてオプションサービスを組み合わせたトータルサポートプランまでお客様を幅広くサポートします。

サービスメニュー	概要	主なサービス
トータルサポートパッケージ	レノボプレミアサポートにアップグレードオプションを加えた、最上級のサポートプラン	・レノボプレミアサポート ・ハードディスク返却不要サービス ・内蔵バッテリー交換サービス ・アクシデントダメージプロテクション
 Premier Support	通常保守に追加する、ワンランク上の上質なサポートサービス	・プレミア専用コールセンター ・ハイレベルな専任エージェント ・テクニカルアカウントマネージャー ・定期的なレポートと定例会※ ・部品の優先手配 ・高度なテクニカルサポート
オンサイト修理	エンジニアが訪問して修理を実施	・当日オンサイト修理 ・翌営業日オンサイト修理
引き取り修理	故障機器を引き取り、修理を実施	・テクニカルサポート
サポートレベル		BASIC GOOD BEST TOTAL

※ 500台以上ご契約のお客様を対象としています。

アップグレード・サービス

お客様のビジネスニーズに合わせて、基本保証を延長またはアップグレードすることができます。

	引き取り修理※1	オンサイト修理※2	
		翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理(プレミアサポートセット販売)※3
	宅配便で故障機器を引き取り修理します。修理完了後、機器を宅配便にてお届けします。	修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行います。	修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行います。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。
修理受付時間	9:00~18:00/月~日 ※月次指定休業日及び12/30~1/3を除く	9:00~18:00/月~日 ※月次指定休業日及び12/30~1/3を除く	24時間 365日
修理提供時間	—	9:00~17:00/月~金 ※月次指定休業日及び12/30~1/3を除く	24時間 365日

※1 引き取り修理サービスは当日16:00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。

※2 翌営業日オンサイト修理サービスは当日16:00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。なお、天候、交通事情、保守部品の在庫状況等のやむを得ない事情によりオンサイトエンジニア及び保守部品の到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

※3 当日オンサイト修理はプレミアサポートとセットでの提供となります。

Lenovo Services お問い合わせ先

Lenovo Services レノボが提供する信頼のトータルサービス
<http://www.lenovojp.com/business/support/>

オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供
<https://support.lenovo.com/jp/ja/> (サポートサイト)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口
☎ **0120-000-817** (レノボ・スマートセンター)
または 0570-022-205 (通話料お客様負担)

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口
☎ **0120-053-600** (レノボ・オンサイトセンター)
または 0570-030-053 (通話料お客様負担)

毎月の休業日はWEBサイトでご案内しています。▶ <https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/srv-c-smtlnv>

製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

<https://www.lenovojp.com/business/estimate/form/>



ビジネス・パートナー様向け総合窓口

☎ **0120-498-170** 受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く) [✉ L_pitch@lenovo.com](mailto:L_pitch@lenovo.com)

Webにてご購入を検討されている方

<http://www.lenovo.com/jp/>

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

<http://www.lenovojp.com/business/>

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2026年3月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2025年11月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入手続きできることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
<https://www.lenovo.com/jp>

ワークステーション向け
Windows 11 Pro でパフォーマンスを強化

